

文档全称	YM310 W19E CAT1 模块硬件使用指南
版本	V1.1
页数	79
日期	2026/8/27

YM310 W19E CAT1 模块硬件使用指南

V1.1



Shanghai YUGE Information Technology co., LTD

All rights reserved

修订历史

文档版本	发布日期	更改说明	作者
V1.0	2026/6/12	初稿	YUGE 文档组
V1.1	2026/8/27	增加 Camera 电源域说明 增加音频描述	YUGE 文档组

目 录

第 1 章 引言	11
第 2 章 模块综述	12
2.1 模块简介	12
2.2 模块特性	12
2.3 模块功能	15
第 3 章 接口应用描述	16
3.1 本章概述	16
3.2 模块接口	17
3.2.1 模块管脚分布图	17
3.2.2 管脚定义	18
3.3 工作模式	25
3.4 电源供电	27
3.4.1 模块电源工作特性	27
3.4.2 减小电压跌落	27
3.4.3 电源参考电路	28
3.5 开关机	29
3.5.1 开机	29
3.5.2 关机	31
3.5.3 复位	33
3.6 UART 串口	34
3.6.1 主串口	34
3.6.2 辅助串口	35
3.6.3 调试串口	35
3.6.4 串口参考设计	36
3.7 USB 接口	38
3.8 USB BOOT	39
3.9 USIM 卡接口	40
3.9.1 双 SIM 卡切换说明	40
3.9.2 USIM 卡接口参考电路	41
3.10 VDD_EXT	42

3.11 DCE 功能接口	42
3.11.1 MAIN_RI	42
3.11.2 MAIN_DTR	44
3.12 状态指示	44
3.13 LCD 接口	45
3.14 Camera 接口	46
3.15 PCM 接口	47
3.16 PWM 音频接口	48
3.17 ADC 接口	49
3.18 AGPIO 接口	49
3.19 WAKEUP	50
3.20 I2C 接口	50
3.21 工作模式	51
3.21.1 最少功能模式/飞行模式	51
3.21.2 串口睡眠应用	52
3.21.2.1 睡眠模式 1	52
3.21.2.2 睡眠模式 2	53
3.21.3 USB 休眠应用	53
3.21.3.1 Host 支持 USB 唤醒	53
3.21.3.2 Host 支持 VBUS 唤醒 *	54
3.21.3.3 Host 支持 DTR 唤醒	55
3.22 模式切换汇总	56
3.23 射频接口	56
3.23.1 天线匹配电路	56
3.23.2 射频走线参考	57
第 4 章 总体技术指标	59
4.1 本章概述	59
4.2 工作频率	59
4.3 射频传导测量	60
4.3.1 测试环境	60
4.3.2 测试标准	60
4.4 传导接收灵敏度和发射功率	60
4.5 天线要求	62
4.6 功耗特性	63

第 5 章 接口电气特性..... 67

5.1 本章概述..... 67

5.2 工作存储温度..... 67

5.3 绝对最大值..... 67

5.4 电源特性..... 67

5.5 静电特性..... 68

5.6 可靠性指标..... 68

第 6 章 结构及机械特性..... 70

6.1 本章概述..... 70

6.2 外观..... 70

6.3 机械尺寸..... 71

第 7 章 包装与生产..... 73

7.1 本章概述..... 73

7.2 模块包装与存储..... 73

7.3 生产焊接..... 73

第 8 章 附录..... 75

8.1 本章概述..... 75

8.2 缩略语..... 75

8.3 编码方式..... 76

8.4 使用安全与注意事项..... 79

图片索引

图 3-1 YM310 W19E 模块管脚分布图（TOP 透视）	17
图 3-2 供电电源设计	27
图 3-3 LDO 线性电源参考电路	28
图 3-4 DC 开关电源参考电路	29
图 3-5 开机时序图	30
图 3-6 开集驱动开机参考电路	31
图 3-7 按键开机参考电路	31
图 3-8 关机时序图	32
图 3-9 复位时序图	33
图 3-10 复位参考电路	34
图 3-11 串口二线制连接方式示意图	36
图 3-12 带流控的串口连接示意图	37
图 3-13 晶体管电平转换参考电路	37
图 3-14 电平转换芯片参考电路	38
图 3-15 USB 接口参考设计	39
图 3-16 USB_BOOT 参考设计	40
图 3-17 6pin USIM 设计参考电路图	41
图 3-18 语音呼叫时模块用作被叫方 MAIN_RI 时序	43
图 3-19 数据呼叫时模块用作被叫方 MAIN_RI 时序	43
图 3-20 模块主叫时 MAIN_RI 时序	44
图 3-21 收到 URC 信息或者短信时 MAIN_RI 时序	44
图 3-22 网络状态指示灯电路图	45
图 3-23 LCD 接口参考电路	46
图 3-24 PCM 音频参考电路	48
图 3-25 PWM 音频参考电路	49

图 3-26 I2C 接口参考电路	51
图 3-27 睡眠模式 1 串口连接示意图	52
图 3-28 睡眠模式 2 串口连接示意图	53
图 3-29 HOST 支持 USB 唤醒连接示意图	54
图 3-30 HOST 支持 VBUS 唤醒连接示意图	55
图 3-31 HOST 支持 DTR 唤醒连接示意图	55
图 3-32 天线匹配电路	57
图 3-33 微带线的完整结构	58
图 3-34 带状线的完整结构	58
图 3-35 参考地为第三层 PCB 微带传输线结构	58
图 6-1 YM310 W19E 外观图	70
图 6-2 模块正视图与侧视图(单位: mm)	71
图 6-3 模块底视图 (单位: mm)	71
图 6-4 模块推荐封装(单位: mm)	72
图 7-1 回流焊温度曲线图	74

表格索引

表 2-1 模块型号列表	12
表 2-2 关键特性	13
表 3-1 管脚定义	18
表 3-2 IO 参数定义	20
表 3-3 模组电源域说明	20
表 3-4 管脚描述	21
表 3-5 工作模式	25
表 3-6 中断唤醒管脚说明	26
表 3-7 电源管脚定义	27
表 3-8 电源设计说明	28
表 3-9 PWRKEY 引脚描述	29
表 3-10 开机时序参数	30
表 3-11 模块关机描述	32
表 3-12 关机时序参数	32
表 3-13 复位管脚定义	33
表 3-14 复位方式	33
表 3-15 RESET 引脚参数	33
表 3-16 主串口信号定义	34
表 3-17 辅助串口管脚定义	35
表 3-18 调试串口管脚定义	35
表 3-19 USB 接口管脚定义	38
表 3-20 USB_BOOT 接口管脚定义	39
表 3-21 USIM 卡信号定义	40
表 3-22 VDD_EXT 管脚定义	42
表 3-23 RI 管脚信号定义	42

表 3-24 RI 管脚信号动作	42
表 3-25 MAIN_DTR 管脚信号定义	44
表 3-26 状态指示管脚定义	44
表 3-27 模块运行状态指示	45
表 3-28 模块网络状态指示	45
表 3-29 LCD 接口管脚定义	45
表 3-30 Camera 管脚定义	46
表 3-31 PCM 管脚定义	47
表 3-32 PWM 音频管脚定义	48
表 3-33 ADC 管脚定义	49
表 3-34 AON_GPIO 管脚定义	49
表 3-35 WAKEUP 管脚定义	50
表 3-36 I2C 管脚定义	50
表 3-37 工作模式	51
表 3-38 模式切换汇总表	56
表 3-39 天线接口管脚定义	56
表 4-1 LTE 频率表	59
表 4-2 测试仪器	60
表 4-3 YM310 W19-EU LTE 射频灵敏度指标	60
表 4-4 YM310 W19-NA LTE 射频灵敏度指标	61
表 4-5 YM310 W19-JP LTE 射频灵敏度指标	61
表 4-6 LTE 射频发射功率指标	61
表 4-7 天线指标要求	62
表 4-8 工作电流功耗	63
表 4-9 LTE 数据传输功耗	63
表 4-10 模块联网功耗数据	65
表 5-1 YM310 W19E 模块工作存储温度	67

表 5-2 YM310 W19E 模块电压电流耐受值67

表 5-3 YM310 W19E 模块工作电压67

表 5-4 YM310 W19E ESD 特性 68

表 5-5 YM310 W19E 可靠性测试68

表 7-1 回流工艺参数表 74

表 8-1 术语缩写 75

表 8-2 GPRS/EDGE 不同等级的时隙分配表 76

表 8-3 GPRS 最大速率 77

表 8-4 EDGE 最大速率 77

表 8-5 LTE-FDD DL 最大速率 77

表 8-6 LTE-FDD UL 最大速率 78

第 1 章 引言

本文档是无线解决方案产品 YM310 W19E LGA 封装 CAT1 模块硬件接口手册，旨在描述该模块方案产品的硬件组成及功能特点、应用接口定义及使用说明，电气性能和机械特性等。结合本文档和其他应用文档，用户可以快速使用该模块来设计无线应用方案。

第 2 章 模块综述

2.1 模块简介

YM310 W19E 物联网模组是一款基于 Eigencomm 公司 EC718 平台设计的小尺寸，高性能，超低功耗的 Cat.1 无线通信模组。模组支持 LTE-FDD 和 LTE-TDD 网络数据连接通信协议，支持 LTE 3GPP Rel 14 Cat1 bis，最高 10Mbps 下载速率和 5Mbps 上传速率。支持 WiFi-Scan 功能。

YM310 W19E 模组设计为片式模组，采用 LGA 贴片封装，共有 109 个 LGA 引脚。模组尺寸只有： $(17.7 \pm 0.1) * (15.8 \pm 0.1) * (2.3 \pm 0.15)$ mm；YM310 W19E 小身材，大应用，其和主流的 GSM 和 NB-IOT 模组尺寸相同，能满足几乎所有 M2M 应用需求。

YM310 W19E 模块可以应用在以下场合：

- ✧ 自动化领域
- ✧ 智能计算
- ✧ 跟踪系统
- ✧ 安防系统
- ✧ 智能抄表
- ✧ 无线 POS 机
- ✧ 移动计算设备
- ✧ 共享单车、云喇叭等

2.2 模块特性

表2-1 模块型号列表

型号	频段	芯片
YM310 W19EEUCX	LTE:B1/3/5/7/8/20/28/38/40/41	EC718PM
YM310 W19ENACX	LTE:B2/4/5/12/13/17/66/71/38/40/41	
YM310 W19EJPCX	LTE:B1/3/8/18/19/26/28/38/40/41	
YM310 W19EEUCV	LTE:B1/3/5/7/8/20/28/38/40/41	EC718PVM
YM310 W19ENACV	LTE:B2/4/5/12/13/17/66/71/38/40/41	
YM310 W19EJPCV	LTE:B1/3/8/18/19/26/28/38/40/41	
YM310 W19EEUSX	LTE:B1/3/5/7/8/20/28/38/40/41	EC718HVM
YM310 W19ENASX	LTE:B2/4/5/12/13/17/66/71/38/40/41	

YM310 W19EJPSX

LTE:B1/3/8/18/19/26/28/38/40/41

表2-2 关键特性

特性		描述
物理特性 (L*W*H)		(17.7±0.1) *(15.8±0.1) * (2.3±0.15) mm
固定方式		LGA 封装, 贴片固定
模组重量		约 1.2g
工作电压		3.3V - 4.3V 典型电压 3.8V
PSM 电流		休眠电流约 2.6 uA
应用接口	USIM 接口	✧ 支持两组 USIM 卡, USIM1 支持热插拔功能 ✧ USIM1 支持 1.8V 和 3V USIM 卡, USIM2 仅支持 1.8V ✧ 同时使用两路 USIM 接口, USIM1 和 USIM2 需同时使用 1.8V USIM 卡
	USB 接口	✧ 符合 USB2.0 规范(仅支持从模式), 数据传输速率最大到 480Mbps ✧ 用于 AT 命令、数据传输、软件调试和软件升级 ✧ USB 驱动支持 Windows/Linux/Android 等
	UART 接口	主串口: ✧ 用于 AT 命令和数据传输 ✧ 支持 RTS 和 CTS 硬件流控 ✧ 波特率默认 115200bps, 最高支持 8Mbps ✧ 用于固件升级, 支持波特率 921600bps ✧ 支持休眠唤醒 辅助串口: ✧ 用于外设通讯, 客户自定义功能 调试串口: ✧ 用于调试信息输出 ✧ 默认波特率为 3Mbps
	PCM 接口	✧ 支持外接 Codec 芯片提供一路音频输入输出 ✧ 支持外接 DAC 芯片提供一路音频输出
	I2C 接口	✧ 2 路 I2C 接口, 支持 100KHz 标准模式, 400KHz 快速模式 ✧ 符合 I2C 总线协议
	ADC 接口	✧ 支持 2 路 12 位精度采样 ADC

		✧ 电压输入范围 0~1.6V
	Camera 接口	✧ 一路 Camera 接口 ✧ 支持最高 0.3M@15fps 像素传感器
	LCD 接口	✧ 一路 LCD 接口 ✧ 支持最大分辨率为 240*320 的显示 LCD
	状态指示	✧ NET_STATUS 网络运行状态指示 ✧ STATUS 模块运行状态指示
音频		✧ 编解码模式: AMR/OPUS/WAV/MP3 (仅解码)
		✧ 语音: 数字音频 (PCM)、VoLTE (Voice over LTE)
发射功率		✧ LTE-FDD: Class3(23dBm+-2dB)
		✧ LTE-TDD: Class3(23dBm+1/-3dB)
LTE 特性		✧ 最大支持 non-CA Cat1
		✧ 支持 1.4/3/5/10/15/20MHz 射频带宽
		✧ FDD: 最大上行速率 5Mbps, 最大下行速率 10Mbps
		✧ TDD: 最大上行速率 3.1Mbps, 最大下行速率 8,96Mbps
		✧ 上行调制方式: QPSK、16QAM
		✧ 下行调制方式: QPSK、16PAM 和 64QAM
WatchDog		✧ 硬件看门狗
AT 指令		✧ 支持标准 AT 指令集(Hayes 3GPP TS 27.007 和 27.005)
		✧ 具体查询 AT 指令集
网络协议		✧ 支持 TCP/UDP/PPP/HTTP/NITZ/CMUX/RNDIS/NTP/HTTPS/PING/MQTT 协议
天线接口		✧ 一路主天线, 50Ω 特征阻抗
WiFi Scan		✧ 支持 WIFI Scan 定位(共用主天线, 时分复用, 可选)
虚拟网卡		✧ 支持 USB RNDIS/ECM/PPP 网卡
温度范围		✧ 正常工作温度-30℃ to +75℃
		✧ 极限工作温度-40℃ to +85℃
		✧ 存储温度-40℃ to +90℃
湿度		✧ RH5%~RH95%

NOTE

- ✧ 当温度在 -40℃~-30℃或+75℃~+85℃范围时, 模块射频个别指标可能会略微超出 3GPP 标准范围。模块仍能保持正常工作状态, 射频频谱、网络基本不受影响。当

温度恢复至正常工作温度范围时，模块各项指标仍能符合 3GPP 规范要求。

2.3 模块功能

YM310 W19E 模块主要包含以下电路单元：

- ✧ 基带射频处理单元
- ✧ 电源管理单元
- ✧ 模块接口单元

YM310 W19E 模块功能框图如下所示：

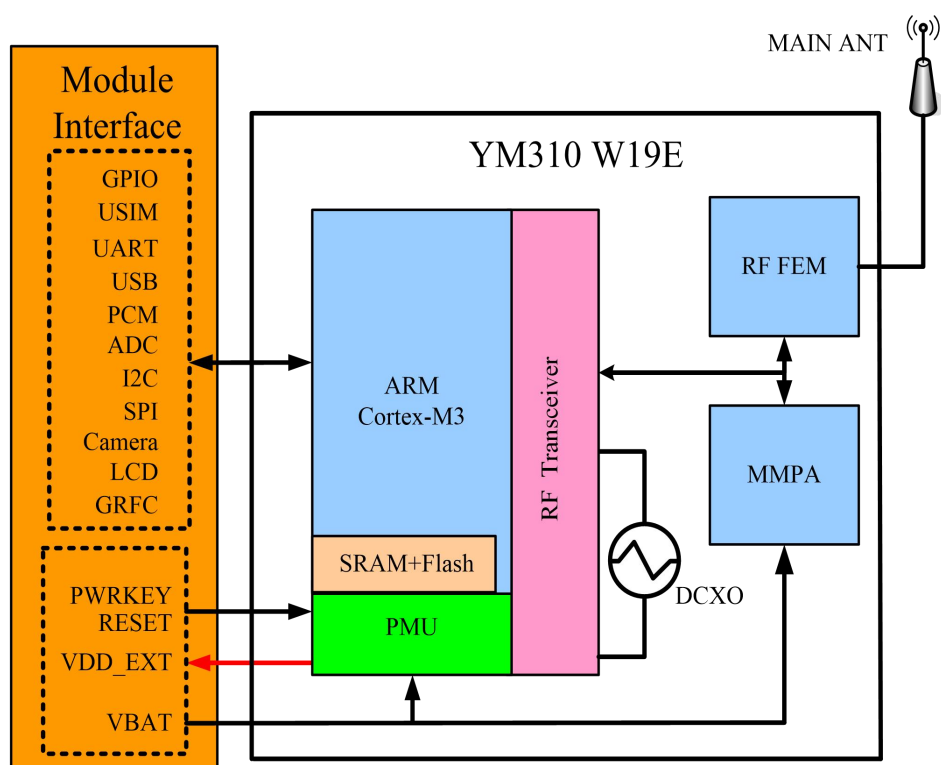


图 2-1 YM310 W19E 模块功能框图

第 3 章 接口应用描述

3.1 本章概述

本章主要描述该模块的接口定义和应用。包含以下几部分：

- ✧ 模块管脚分布图
- ✧ 管脚定义
- ✧ 工作模式
- ✧ 电源接口
- ✧ 开关机
- ✧ UART 串口
- ✧ USB 口
- ✧ USIM 卡接口
- ✧ LCD 接口
- ✧ CAMERA 接口
- ✧ I2C 接口
- ✧ ADC 接口
- ✧ PCM 接口
- ✧ 工作模式
- ✧ 工作模式切换汇总
- ✧ 射频天线接口

3.2 模块接口

3.2.1 模块管脚分布图

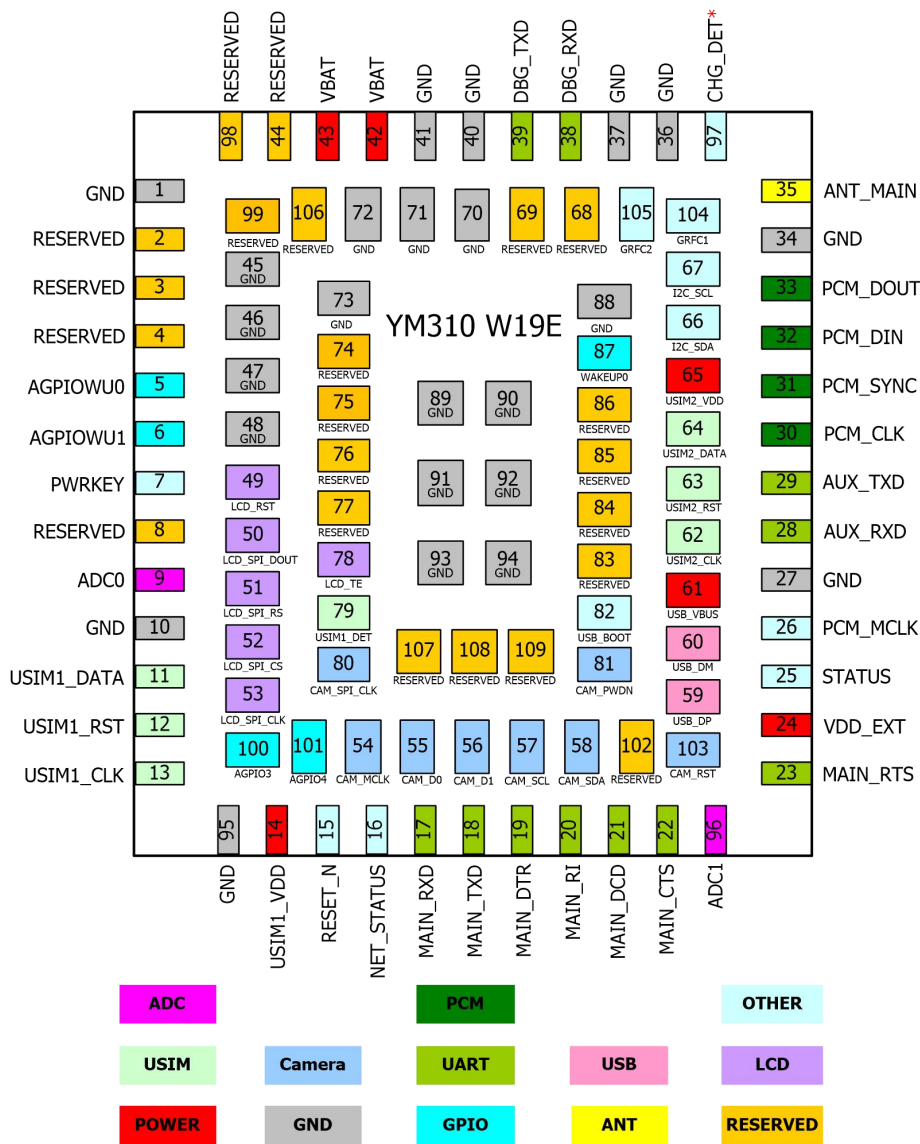


图 3-1 YM310 W19E 模块管脚分布图（TOP 透视）

NOTE

- ✧ 所有 RESERVED 的 Pin 脚需悬空。
- ✧ 模块 82 脚在模块成功开机前禁止上拉。

3.2.2 管脚定义

YM310 W19E 模块是 LGA 接口模块，其管脚定义如下表所示：

表3-1 管脚定义

引脚序号	引脚名称	引脚序号	引脚名称
1	GND	2	RESERVED
3	RESERVED	4	RESERVED
5	AGPIOWU0	6	AGPIOWU1
7	PWRKEY	8	RESERVED
9	ADC0	10	GND
11	USIM1_DATA	12	USIM1_RST
13	USIM1_CLK	14	USIM1_VDD
15	RESET_N	16	NET_STATUS
17	MAIN_RXD	18	MAIN_TXD
19	MAIN_DTR	20	MAIN_RI
21	MAIN_DCD	22	MAIN_CTS
23	MAIN_RTS	24	VDD_EXT
25	STATUS	26	PCM_MCLK
27	GND	28	AUX_RXD
29	AUX_TXD	30	PCM_CLK
31	PCM_SYNC	32	PCM_DIN
33	PCM_DOUT	34	GND
35	ANT_MAIN	36	GND
37	GND	38	DBG_RXD
39	DBG_TXD	40	GND
41	GND	42	VBAT
43	VBAT	44	RESERVED
45	GND	46	GND
47	GND	48	GND
49	LCD_RST	50	LCD_SPI_DOUT
51	LCD_SPI_RS	52	LCD_SPI_CS

53	LCD_SPI_CLK	54	CAM_MCLK
55	CAM_SPI_D0	56	CAM_SPI_D1
57	CAM_I2C_SCL	58	CAM_I2C_SDA
59	USB_DP	60	USB_DM
61	USB_VBUS	62	USIM2_CLK
63	USIM2_RST	64	USIM2_DATA
65	USIM2_VDD	66	I2C_SDA
67	I2C_SCL	68	RESERVED
69	RESERVED	70	GND
71	GND	72	GND
73	GND	74	RESERVED
75	RESERVED	76	RESERVED
77	RESERVED	78	LCD_TE
79	USIM1_DET	80	CAM_SPI_CLK
81	CAM_PWDN	82	USB_BOOT
83	RESERVED	84	RESERVED
85	RESERVED	86	RESERVED
87	WAKEUP0	88	GND
89	GND	90	GND
91	GND	92	GND
93	GND	94	GND
95	GND	96	ADC1
97	CHG_DET*	98	RESERVED
99	RESERVED	100	AGPIO3
101	AGPIO4	102	RESERVED
103	CAM_RST	104	GRFC1
105	GRFC2	106	RESERVED
107	RESERVED	108	RESERVED
109	RESERVED		

表3-2 IO参数定义

符号标志	描述
PI	电源输入
PO	电源输出
AIO	模拟输入/输出
AI	模拟输入
AO	模拟输出
DI	数字输入
DO	数字输出
DIO	数字输入/输出
OD	漏级开路

表3-3 模组电源域说明

管脚名	电源域参数	DC 特性	备注
VBAT	VBAT 供电	$V_{max}=4.3V$ $V_{min}=3.3V$ $V_{norm}=3.8V$	模组电源输入，需提供至少 1.2A 电流能力
MAIN_DTR USIM1_DET AGPIOWU0 AGPIOWU1 WAKEUP0	VDD18AON	$V_{ILmax}=0.2 \times VDD18AON$ $V_{IHmin}=0.7 \times VDD18AON$	睡眠模式不掉电
Camera PCM I2C UART LCD	VO_LDO33IO	$V_{OLmax}=0.2 \times VO_LDOIO$ $V_{OHmin}=0.7 \times VO_LDOIO$ $V_{ILmax}=0.15 \times VO_LDOIO$ $V_{IHmin}=0.8 \times VO_LDOIO$	睡眠模式 VO_LDO33IO 掉电
AGPIO3 AGPIO4 STATUS MAIN_RI NET_STATUS	LDO_AONIO	$V_{ILmax}=0.2 \times LDO_AONIO$ $V_{IHmin}=0.7 \times LDO_AONIO$ $V_{OLmax}=0.15 \times LDO_AONIO$ $V_{OHmin}=0.8 \times LDO_AONIO$	睡眠模式不掉电
VDD_EXT	VDD_EXT	$V_{OLmax}=0.15 \times VDD_EXT$	睡眠模式不掉电，驱

		VOHmin=0.8xVDD_EXT	动能力为 3mA
--	--	--------------------	----------

表3-4 管脚描述

电源				
管脚号	管脚定义	IO	功能描述	备注
14	USIM1_VDD	PO	1.8V/3.0V 电压输出	USIM1 与 USIM2 共用同一路电源，若使用 USIM2，则 USIM1 与 USIM2 仅支持 1.8V
65	USIM2_VDD	PO	1.8V 电压输出	
24	VDD_EXT	PO	1.8V 电压输出	电压可配置 3.3V/1.8V，可为外部 GPIO 提供上拉或参考电平（IOmax = 3mA），使用时需预留 TVS 管
42, 43	VBAT	PI	模块电源输入	外部电源需提供最少 1.2A 电流能力
61	USB_VBUS	PI	USB 插入检测	插入可唤醒睡眠状态的模组
1, 10, 27, 34, 36-37, 40-41, 45-48, 70-73, 88-95			GND	
模块状态指示				
管脚号	管脚定义	IO	功能描述	备注
16	NET_STATUS	DO	模块网络状态指示	休眠期间可保持
25	STATUS	DO	模块运行状态指示	休眠期间可保持
主串口				
管脚号	管脚定义	IO	功能描述	备注
17	MAIN_RXD	DI	主串口数据接收	默认 1.8V 电平，模块处于 PSM 和休眠模式时，MAIN_RXD 具有终端唤醒功能
18	MAIN_TXD	DO	主串口数据发送	
22	MAIN_CTS	DO	DTE 清除发送	连接至 DTE 的 CTS，不用则悬空
23	MAIN_RTS	DI	DTE 请求发送	连接至 DTE 的 RTS，不用

				则悬空
辅助串口				
管脚号	管脚定义	IO	功能描述	备注
28	AUX_RXD	DI	辅助串口数据接收	VO_LDO33IO 电源域，可接外设，如 GPS 等
29	AUX_TXD	DO	辅助串口数据发送	
调试串口				
管脚号	管脚定义	IO	功能描述	备注
38	DBG_RXD	DI	调试串口数据接收	VO_LDO33IO 电源域，供调试使用，不用则悬空
39	DBG_TXD	DO	调试串口数据发送	
USIM 接口				
管脚号	管脚定义	IO	功能描述	备注
11	USIM1_DATA	DIO	USIM 卡 1 数据信号线	USIM1 自动识别 1.8V 或 3V USIM 卡
12	USIM1_RST	DO	USIM 卡 1 复位信号线	
13	USIM1_CLK	DO	USIM 卡 1 时钟信号线	
14	USIM1_VDD	PO	USIM 卡 1 供电电源	
79	USIM1_DET	DI	USIM 卡 1 热插拔检测	VDD18AON 电源域，热插拔功能默认关闭
62	USIM2_CLK	DO	USIM 卡 2 时钟信号线	若使用 USIM2，则 USIM1 与 USIM2 仅支持 1.8V
63	USIM2_RST	DO	USIM 卡 2 复位信号线	
64	USIM2_DATA	DIO	USIM 卡 2 数据信号线	
65	USIM2_VDD	PO	USIM 卡 2 供电电源	
开关机与复位				
管脚号	管脚定义	IO	功能描述	备注
7	PWRKEY	DI	模块开关机信号	模块内部上拉，低电平有效，无需外部上拉。关机状态下，将该信号拉低 1s 即可开机；开机状态下，该信号拉低 1.5s 后释放，模块即可关机
15	RESET_N	DI	模块复位信号	模块内部上拉，低电平有效，无需外部上拉，开机后电压约 1.2V

中断唤醒

19	MAIN_DTR	DI	用于主机唤醒模块	LDO_AONIO 电源域，模块睡眠期间该信号状态可保持，电平约 1.1V。
20	MAIN_RI	DO	用于模块唤醒主机	LDO_AONIO 电源域，默认高电平，当模组有 URC 需上报时输出低电平，数据输出完成后回复高电平

PCM 接口

管脚号	管脚定义	IO	功能描述	备注
26	PCM_MCLK	DO	PCM 主时钟输出	VO_LDO33IO 电源域，可外接 Codec 芯片实现音频输入输出功能
30	PCM_CLK	DO	PCM 时钟输出	
31	PCM_SYNC	DO	PCM 同步信号	
32	PCM_DIN	DI	PCM 数据输入	
33	PCM_DOUT	DO	PCM 数据输出	

USB 接口

管脚号	管脚定义	IO	功能描述	备注
59	USB_DP	AIO	USB 总线差分正信号	90 Ω 差分阻抗
60	USB_DM	AIO	USB 总线差分负信号	
61	USB_VBUS	AI	USB 插入检测	3~5.25V，插入可唤醒休眠态下的模组

I2C 接口

管脚号	管脚定义	IO	功能描述	备注
66	I2C_SDA	DIO	I2C 总线数据	VO_LDO33IO 电源域，需外部增加上拉电阻
67	I2C_SCL	DO	I2C 总线时钟	

ADC 接口

管脚号	管脚定义	IO	功能描述	备注
9	ADC0	AI	12bits 通用模数转换	输入电压范围 0~1.6V
96	ADC1	AI	12bits 通用模数转换	

天线 RF 接口

管脚号	管脚定义	IO	功能描述	备注
35	ANT_MAIN	AIO	主天线	50 Ω 特性阻抗

104	GRFC1*	DO	通用射频控制	1.8V 电压域，不用保持悬空
105	GRFC2*	DO	通用射频控制	
LCD 接口				
管脚号	管脚定义	IO	功能描述	备注
49	LCD_RST	DO	LCD 复位信号	VO_LDO33IO 电源域，支持最大分辨率为 240*320 且帧率为 20fps 的显示 LCD
50	LCD_SPI_OUT	DO	LCD SPI 数据信号	
51	LCD_SPI_RS	DO	LCD 数据或命令选择	
52	LCD_SPI_CS	DO	LCD SPI 从设备选择	
53	LCS_SPI_CLK	DO	LCD SPI 时钟信号	
78	LCD_TE	DO	LCD 帧同步	
Camera 接口				
管脚号	管脚定义	IO	功能描述	备注
54	CAM_CLK	DO	CAM 主时钟信号	VO_LDO33IO 电源域，I2C 需接外部上拉电阻，Camera IO 电平需跟模块电平一致，不用保持悬空
55	CAM_SPI_D0	DIO	CAM SPI 数据位 D0	
56	CAM_SPI_D1	DIO	CAM SPI 数据位 D1	
57	CAM_I2C_SCL	OD	CAM I2C 时钟	
58	CAM_I2C_SDA	OD	CAM I2C 数据	
80	CAM_SPI_CLK	DO	CAM SPI 时钟信号	
81	CAM_PWDN	DO	CAM 下电控制	
103	CAM_RST	DO	CAM 复位信号	
USB_BOOT 接口				
管脚号	管脚定义	IO	功能描述	备注
82	USB_BOOT	DI	强制下载启动	高电平有效，模块开机前上拉至 VDD_EXT，模块启动后进入强制下载模式
其他接口				
管脚号	管脚定义	IO	功能描述	备注
5	AGPIOWU0	DIO	通用 GPIO	VDD18AON 电源域，该 GPIO 休眠时可保持当前状态
6	AGPIOWU1	DIO	通用 GPIO	
87	WAKEUP0	DI	输入中断	VDD18AON 电源域，休眠时外部唤醒源可唤醒

97	CHG_DET*	AI	充电状态检测	内部上拉，低电平有效，也可用作电源开关，不用则保持悬空
100	AGPIO3	DIO	通用 GPIO	LDO_AONIO 电源域，该 GPIO 休眠时可保持当前状态
101	AGPIO4	DIO	通用 GPIO	
2~4, 8, 44, 68~69, 74~77, 83~86, 98~99, 102, 106~109			RESERVED	保持悬空

 NOTE

✧ 二次开发 GPIO 复用功能详见对应《[W19E_GPIOS](#)》

✧ 使用 3.3V IO 方案，必要说明：

芯片设计限制，原则上不可以用 3.3V IO，如果使用 3.3V IO 或者外部接了 3.3V 的外设（包括但不限于 MCU，传感器等等），可能会导致关机状态下，VBAT 上电压在 1.8V~3V 的不稳定状态，在需要开机的时候无法开机。所以使用 3.3V IO 的前提是必须保证芯片在关机状态下，VBAT 电压小于 1.8V，或者大于 3V。

使用 3.3V IO 情况下，**原理图必须提供我司审核！**

使用 AT 固件

- 1、MCU 端确保对接模块的 IO 端口在模块掉电（VBAT=0）或关机状态下，保持输出低，或输入下拉。即不能有电流倒灌进模块管脚。
- 2、通过 AT+CPAD 指令调整 IO 电平到 3.3V。

使用 OPEN 固件

硬件设计上保证芯片在关机状态下，VBAT 电压小于 1.8V，或者大于 3V，可选但不限于：

- 1、VBAT 长供电，PWRKEY 开关机
- 2、VBAT 断电，外设上下电由模块管控，模块关机下外设断电
- 3、VBAT 断电，外设 IO 无对外供电能力
- 4、软件上调用相关 API 来调整 IO 电平到 3.3V

3.3 工作模式

下表简要的叙述了接下来几章提到的各种工作模式。

表3-5 工作模式

模式	描述
----	----

正常工作	ACTIVE	连接正常工作。有数据或者语音或者短信交互。此模式下，模块功耗取决于环境信号的强弱，动态 DTX 控制以及射频工作频率
	IDLE	MCU 内核时钟关闭，系统中断随时可以唤醒模块。模块注册上网络，没有数据，语音和短信交互。进入和退出 IDLE 模式均由系统自动管理
休眠模式	SLEEP1	休眠模式下。大部分 IO 处于掉电状态，仅有 AGPIO 能够保持电平，外部可通过中断唤醒管脚唤醒，功耗极大降低。通过 AT+CSCLK=1 或者 AT+CSCLK=2 进入此模式
	SLEEP2	AT+CSCLK=4。大部分 IO 处于掉电状态，且 RAM 掉电，唤醒后程序重新启动，仅有 AGPIO 能够保持 电平，外部可通过中断唤醒管脚唤醒，比 SLEEP1 功耗更低。通过 AT+CSCLK=4 进入此模式
关机模式	OFF	此模式下 PMU 停止给基带和射频供电，软件停止工作，串口不通，但 VBAT 管脚依然通电

NOTE

- ✧ 当模块进入休眠模式或深度休眠模式后，VDD_EXT 状态会保持，VO_LDO33IO 电源域的 GPIO 及串口(MAIN_UART 除外)均会处于掉电关闭状态，掉电后相应 GPIO 均无法响应中断，无法唤醒模块退出休眠模式
- ✧ 模块进入休眠状态后只能通过以下管脚中断唤醒退出休眠模式。

表3-6 中断唤醒管脚说明

管脚号	管脚名	I/O	描述
5	AGPIOWU0	DIO	IO 属性可软件配置,仅 OPEN 版本支持
6	AGPIOWU1	DIO	
7	PWRKEY	DI	通过拉低开机管脚触发中断
17	MAIN_RXD	DI	通过串口发数据唤醒模块
19	MAIN_DTR	DI	拉低触发中断唤醒
61	USB_VBUS	AI	USB 插入检测，或拉高触发
79	USIM1_DET	DI	USIM 卡热插拔检测
87	WAKEUP0	DI	仅 OPEN 版本支持

3.4 电源供电

YM310 W19E 模块电源接口包含三部分：

- ✧ VBAT 为模块工作电源
- ✧ USIM_VDD 为 USIM 卡供电电源
- ✧ VDD_EXT 为 1.8V 电压输出电源

YM310 W19E 模块主电源接口定义如下：

表3-7 电源管脚定义

管脚号	名称	I/O	描述	最小值	典型电压	最大值
42, 43	VBAT	PI	模块电源	3.3V	3.8V	4.3V

3.4.1 模块电源工作特性

在模块应用设计中，电源设计是很重要的一部分。由于 LTE 射频工作时最大峰值电流高达 1.2A，在最大发射功率时会有约 500mA 的持续工作电流，电源必须能够提供足够的电流，不然有可能会引起供电电压的跌落甚至模块直接掉电重启。

3.4.2 减小电压跌落

当模块在最大功率发射时，可能会导致供电电源上有瞬时较大压降，造成电压过低或供电电流不足，模块可能会关机或重启。所以为减少模块工作时的电源波动，需采用低 ESR 值的稳压电容，VBAT 走线尽量短足够宽，以减小走线的等效阻抗。另为保证电源稳定，建议在电源前端加 $V_{RWM}=4.5V$ 、低钳位电压和高峰值脉冲电流 I_{PP} 的 TVS 管。

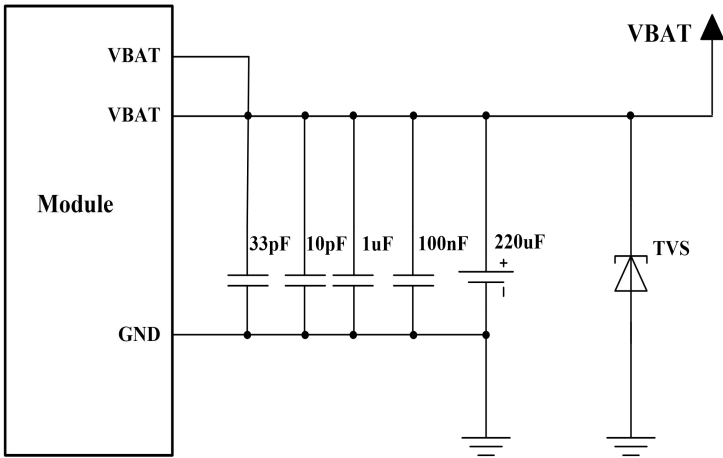


图 3-2 供电电源设计

表3-8 电源设计说明

推荐值	应用说明	备注
220uF	稳压电容	采用低 ESR 值电容，减少电源波动
WS4.5D3HV	低电容 TVS 管	避免电源浪涌或 ESD 破坏芯片
1uF, 100nF	滤波电容	滤除数字信号噪声的干扰
33pF, 10pF	滤波电容	滤除低频，中频段的射频干扰

3.4.3 电源参考电路

电源设计对模块的供电至关重要，必须选择能够提供至少 1.2A 电流能力的电源。若输入电压跟模块的供电电压的压差小于 2V，建议选择 LDO 作为供电电源。若输入输出之间存在的压差大于 2V，则推荐使用开关电源转换器以提高电源转换效率。

LDO 供电：

下图是 5V 供电的参考设计，采用了 Micrel 公司的 LDO，型号为 MIC29302WU。它的输出电压是 4.16V，负载电流峰值到 3A。为确保输出电源的稳定，建议在输出端预留一个稳压管，并且靠近模块 VBAT 管脚摆放。建议选择反向击穿电压为 5.1V，耗散功率为 1W 以上的稳压管。

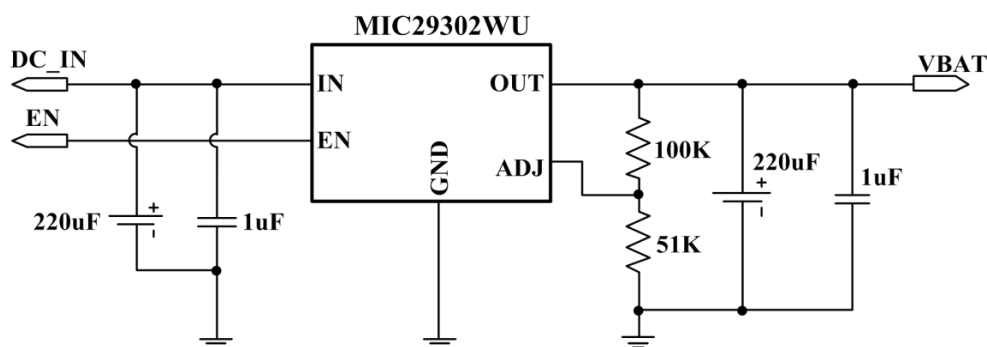


图 3-3 LDO 线性电源参考电路

DC-DC 供电：

下图是 DC-DC 开关电源的参考设计，采用的是杰华特公司的 JW5359M 开关电源芯片，它的最大输出电流是 2A，输入电压范围 3.7V~18V。注意 C25 的选型要根据输入电压来选择合适的耐压值。

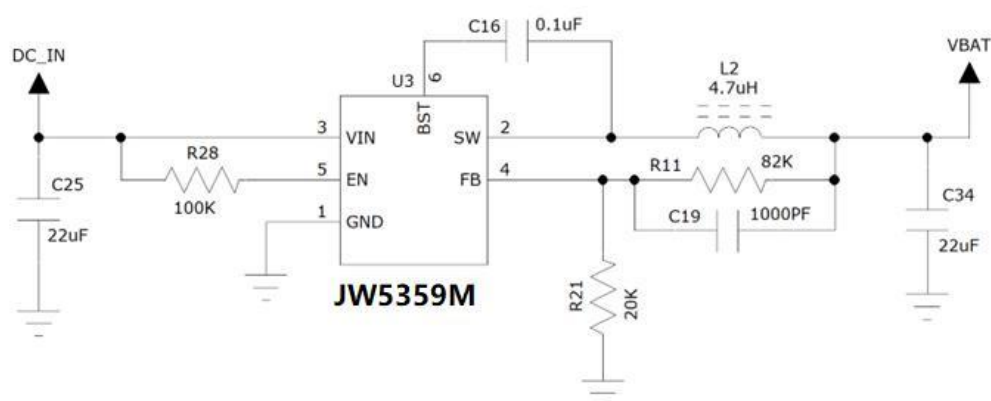


图 3-4 DC 开关电源参考电路

3.5 开关机

3.5.1 开机

YM310 W19E 模组可通过 PWRKEY 管脚实现开机。

表3-9 PWRKEY引脚描述

管脚号	名称	I/O	描述
7	PWRKEY	DI	模块开机/关机控制脚

PWRKEY 的控制逻辑如下：

模组在关机状态下，通过 PWRKEY 管脚拉低 1 秒以上模块会进入开机流程，软件检测 VBAT 管脚电压，若 VBAT 管脚电压大于软件设置的开机电压（3.3V），会继续开机动作直至系统开机完成；否则，会停止执行开机动作，系统会关机。

用户可通过查询 VDD_EXT 管脚的高低电平来判别模块是否开机。

开机时序如下：

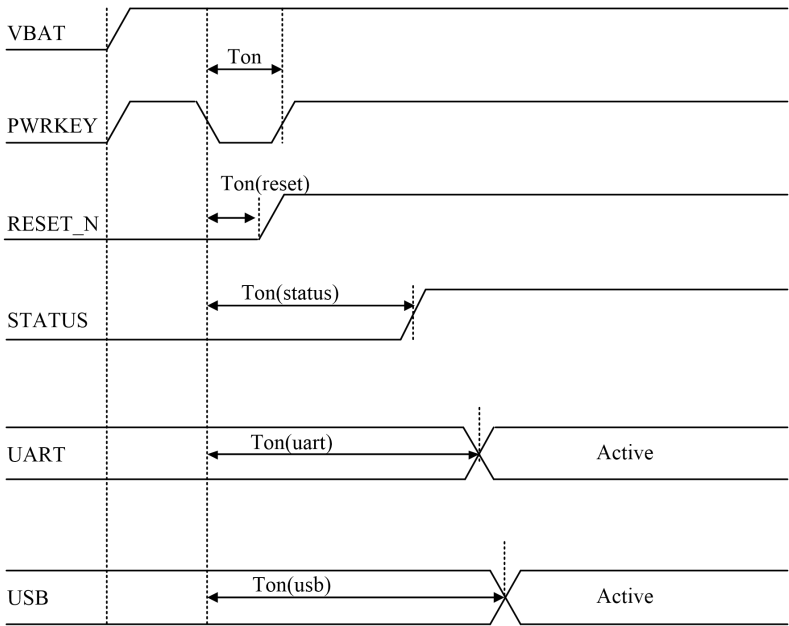


图 3-5 开机时序图

表3-10 开机时序参数

符号	描述	最小值	典型值	最大值	单位
Ton	开机低电平宽度	1000	-	-	ms
Ton(reset)	开机时间(据 reset 状态判断)		TBD	-	s
Ton(status)	开机时间(据 status 状态判断)		TBD	-	s
Ton(uart)	开机时间(据 uart 状态判断)		TBD	-	s
Ton(usb)	开机时间(据 usb 状态判断)		TBD	-	s
VIH	PWRKEY 输入高电平	0.6	3.8	4.3	v
VIL	PWRKEY 输入低电平	-0.3	0	0.45	v

推荐使用开集驱动电路来控制 PWRKEY 管脚,在拉高基极电平至少 1000ms 后释放,此时模块开机。

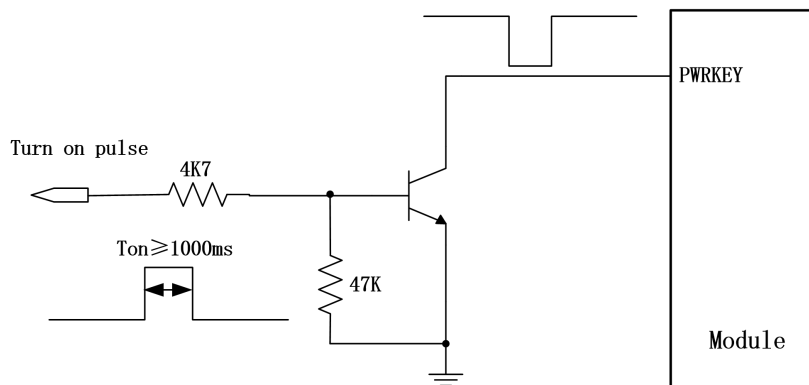


图 3-6 开集驱动开机参考电路

另一种控制 PWRKEY 管脚的方法是直接使用一个按钮开关。按钮附近需放置一个 TVS 管用以 ESD 保护。

下图为参考电路：

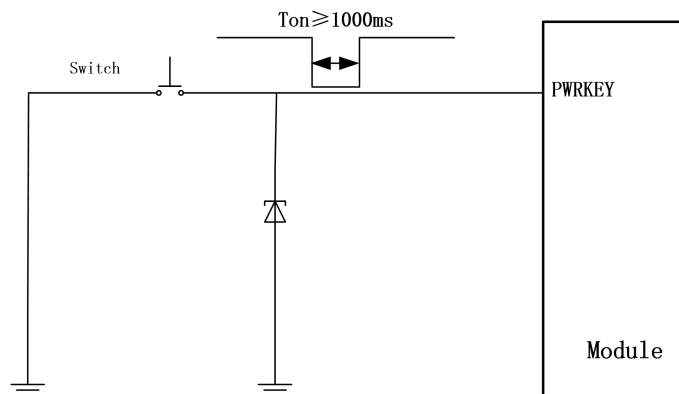


图 3-7 按键开机参考电路

NOTE

- ✧ 模块默认为低电平开机方式。
- ✧ 可通过将模块 PWRKEY 管脚直接下拉到地实现上电自动开机方式，下拉电阻建议 4.7K Ω 。此种开机方式不支持模块按键关机。
- ✧ 如需低脉冲开机方式，可与当地 FAE 联系获取支持。

3.5.2 关机

YM310 W19E 模块支持以下三种关机方式：

表3-11 模块关机描述

关机方式	关机条件	描述
低电压关机	VBAT 低于模块工作的最低工作电压（通过 AT+CBC 指令设置 3.3V）	模块进行正常的关机流程
硬件关机	拉低 PWRKEY 管脚大于 1.5S	执行正常关机流程
AT 指令关机	AT 命令	执行 AT+CPOWD，软件关机

模块正常工作时，PWRKEY 管脚拉低 1.5s 以上时间，模块会执行关机动作。关机过程中，模块需要注销网络，注销时间与当前网络状态有关，经测定用时约 2s~12s，因此建议延长 12s 后再进行断电或重启，以确保在完全断电之前让软件保存好重要数据。

关机时序图如下：

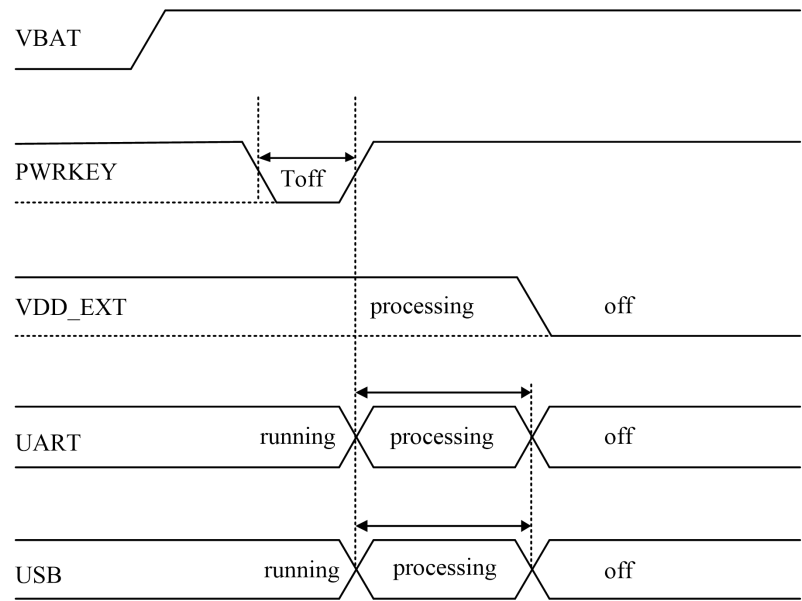


图 3-8 关机时序图

表3-12 关机时序参数

符号	描述	最小值	典型值	最大值	单位
Toff	关机低电平宽度	1500	-	-	ms
Ton(reset)	开机时间(据 reset 状态判断)		TBD	-	s
Ton(status)	开机时间(据 status 状态判断)		TBD	-	s
Ton(uart)	开机时间(据 uart 状态判断)		TBD	-	s
Ton(usb)	开机时间(据 usb 状态判断)		TBD	-	s

3.5.3 复位

YM310 W19E 模块 Pin15 为复位管脚。应用端检测到模块异常，或软件无响应时，可以对模块进行复位，将此管脚拉低至少 300ms 即可完成复位。RESET_N 信号对于干扰比较敏感，可在靠近信号附近预留一个不大于 1nF 的电容，用于信号滤波，走线时远离射频干扰信号。

表3-13 复位管脚定义

管脚	信号名称	I/O 属性	DC 特性	描述
15	RESET_N	DI	VILmax=0.3V	模块复位输入，低有效；无需外部上拉，之后模块会进行重启

表3-14 复位方式

复位方式	描述
AT 命令复位	AT+CFUN=1,1
硬件复位	拉低 RESET_N 管脚至少 300ms 后释放可使模块复位

RESET 时序如下：

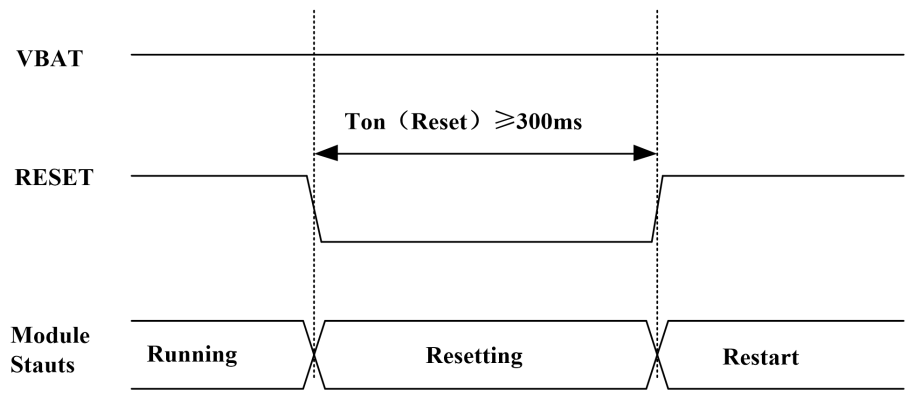


图 3-9 复位时序图

表3-15 RESET引脚参数

符号	描述	最小值	典型值	最大值	单位
Treset	低电平脉冲宽度	300		-	ms
VIH	RESET 输入高电平电压	1.0	1.8		V
VIL	RESET 输入低电平电压	-	0	0.3	V

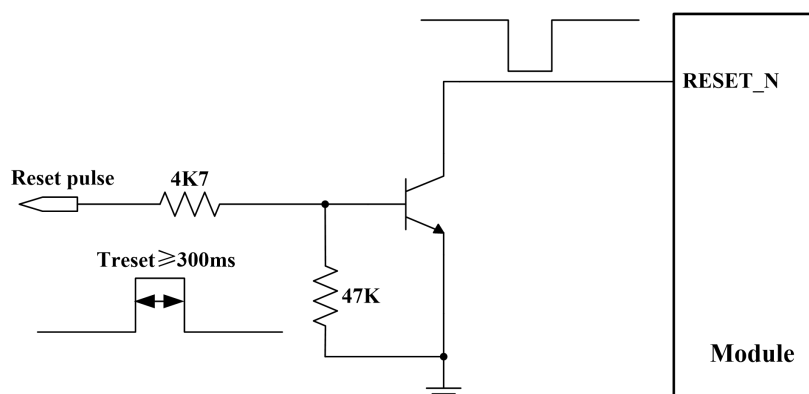


图 3-10 复位参考电路

NOTE

✧ 复位功能建议仅在 AT+CPOWD 和 PWRKEY 关机失败后使用。

3.6 UART 串口

YM310 W19E 模块提供三组 UART 接口。分别为主串口、辅助串口和调试串口。

3.6.1 主串口

主串口可实现 AT 交互指令，外设数据交互等。

主串口波特率可设置 9600, 19200, 38400, 57600, 115200, 230400, 460800, 921600bps 波特率等，默认为 115200bps。

主串口支持休眠和 PSM 模式中断唤醒功能。

表3-16 主串口信号定义

管脚号	信号名称	IO	电源域	描述
17	MAIN_RXD	DI	VO_LDO33IO /VDD18AON	主串口数据接收，休眠和 PSM 模式支持中断唤醒功能 非睡眠态：VO_LDO33IO 电源域 睡眠态：VDD18AON 电源域
18	MAIN_TXD	DO	VO_LDO33IO	主串口数据发送
22	MAIN_CTS	DO	VO_LDO33IO	模块清除发送
23	MAIN_RTS	DI	VO_LDO33IO	请求发送至模块

 NOTE

在默认情况下，模块的硬件流控是关闭的。当客户需要硬件流控时，管脚 RTS,CTS 必须连接到客户端，AT 命令“AT+IFC=2,2”可以用来打开硬件流控。AT 命令“AT+IFC=0,0”可以用来关闭流控。具体请参考《YM310 W19E 模块 AT 命令手册》。

主串口特性如下：

- ✧ 包括数据线 TXD 和 RXD，硬件流控控制线 RTS 和 CTS。
- ✧ 数据位：8 位数据（AT 版本默认）、7 位数据。
- ✧ 奇偶校验位：无奇偶校验（AT 版本默认）、奇校验、偶校验。
- ✧ 停止位：1 位停止位（AT 版本默认）、2 位停止位。
- ✧ 硬件流控：关闭（AT 版本默认）、打开。
- ✧ 支持固件升级，升级时默认波特率为 921600bps。
- ✧ 支持休眠模式下，唤醒模组。
- ✧ 主串口在开机过程中短时会输出固定调试信息

3.6.2 辅助串口

辅助串口不支持 AT 指令交互，仅用于某些外设通信，如外接 GNSS 等。

辅助串口休眠后会掉电关闭，无法发送数据进行唤醒。

表3-17 辅助串口管脚定义

管脚号	信号名称	IO	电源域	描述
28	AUX_RXD	DI	VO_LDO33IO	辅助串口数据接收
29	AUX_TXD	DO	VO_LDO33IO	辅助串口数据发送

辅助串口特性如下：

- ✧ 包括数据线 AUX_TXD 和 AUX_RXD。
- ✧ 数据位：8 个数据、7 位数据。
- ✧ 奇偶校验位：无奇偶校验、奇校验、偶校验。
- ✧ 停止位：1 个停止位、2 位停止位。
- ✧ 硬件流控：不支持。

3.6.3 调试串口

调试串口可通过平台提供的工具查看日志信息进行软件调试分析。

表3-18 调试串口管脚定义

管脚号	信号名称	属性	电源域	描述
38	DBG_RXD	DI	VO_LDO33IO	调试串口接收数据，预留测试点
39	DBG_TXD	DO	VO_LDO33IO	调试串口发送数据，预留测试点

调试串口特性如下：

- ✧ 包括数据线 TXD 和 RXD，默认波特率为 3000000bps。
- ✧ 数据位：8 个数据（默认）、7 位数据。
- ✧ 奇偶校验位：无奇偶校验（默认）、奇校验、偶校验。
- ✧ 停止位：1 个停止位（默认）、2 位停止位。

硬件设计建议：

- ✧ DBG_UART 用来软件调试时输出模块日志，建议预留测试点。
- ✧ DBG_UART 在开机过程中短时会输出固定调试信息。
- ✧ DBG_TXD、DBG_RXD 默认功能为系统底层日志口，硬件设计时，尽量避免使用。

包括但不限于以下两种场景：

1、低功耗场景：

在低功耗场景下，USB 无法使用，只能通过 DBG_TXD、DBG_RXD 来抓取日志。

2、非低功耗场景：

模块接入 USB 时，工作正常，未接入 USB 时，工作异常的情况，只能通过 DBG_TXD、DBG_RXD 来抓取日志。

3.6.4 串口参考设计

串口的连接方式较为灵活，如下是三种常用的连接方式。

二线制的串口参考连接方式：

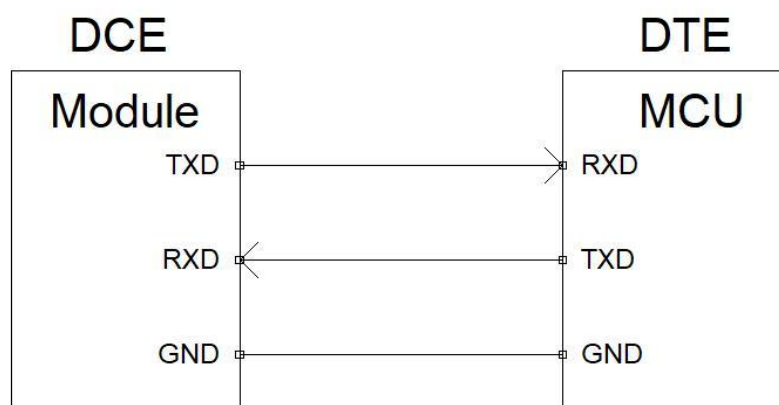


图 3-11 串口二线制连接方式示意图

四线串口连接参考如下：

此连接方式可提高大数据量传输的可靠性，防止数据丢失。

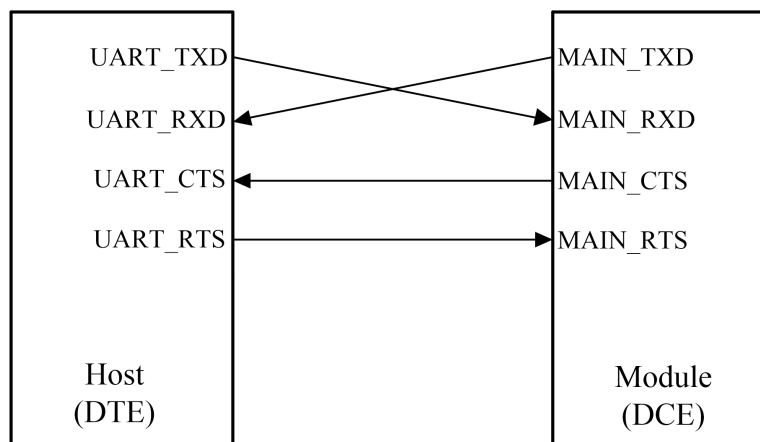


图 3-12 带流控的串口连接示意图

若 YM310 W19E 模块的串口电平与 MCU 主控电平一致，则 MAIN_TXD 与 MCU 的 RXD 直连时，MAIN_TXD 需接 10K 电阻上拉至 VDD_EXT，防止在模块处于睡眠时 MCU 收到误码信息。若模块串口电平与 MCU 电平不一致，必须要增加电平转换电路。

晶体管电平转换连接参考如下：

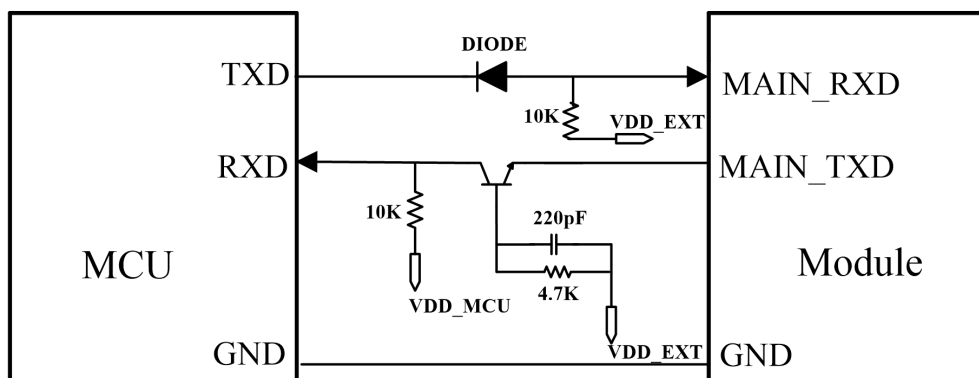


图 3-13 晶体管电平转换参考电路

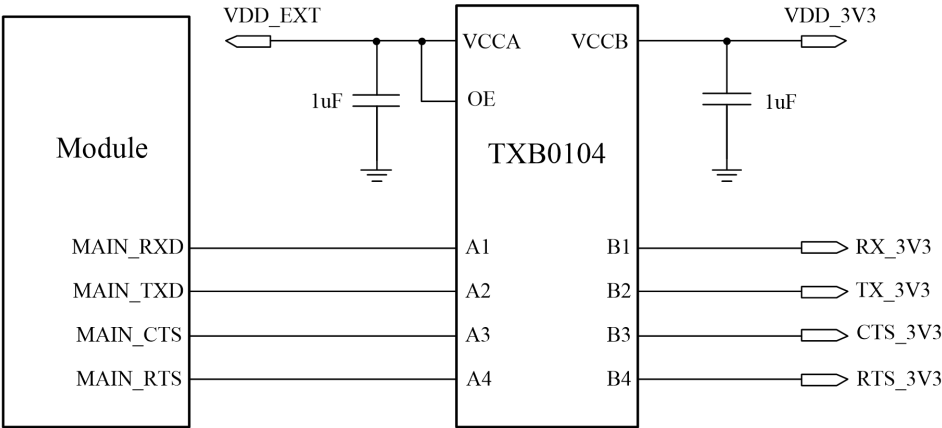


图 3-14 电平转换芯片参考电路

 NOTE

- ✧ 晶体管电平转换电路不适用波特率高于 460800 bps 的应用。
- ✧ 肖特基二极管建议选用前向电压 $\leq 0.3V$ 型号。
- ✧ 波特率高于 460800bps 的应用，建议通过外加电平转换芯片来实现电平转换。
- ✧ 注意串口硬件流控 MAIN_CTS、MAIN_RTS 引脚输入输出方向。

3.7 USB 接口

YM310 W19E 模块支持一路 USB2.0 接口,符合 USB2.0 协议规范,支持全速(12Mbps)和高速(480Mbps)模式。模组只支持从设备模式,不支持 USB 充电功能。

USB 接口定义如下:

表3-19 USB接口管脚定义

管脚号	信号名称	IO	描述	描述
59	USB_DP	AIO	USB 总线差分正信号	90 Ω 差分阻抗控制
60	USB_DM	AIO	USB 总线差分负信号	
61	USB_VBUS	AI	USB 插入检测, 内部电阻分压。	睡眠模式下, 插入 USB 唤醒模组

USB 接口参考设计电路如下:

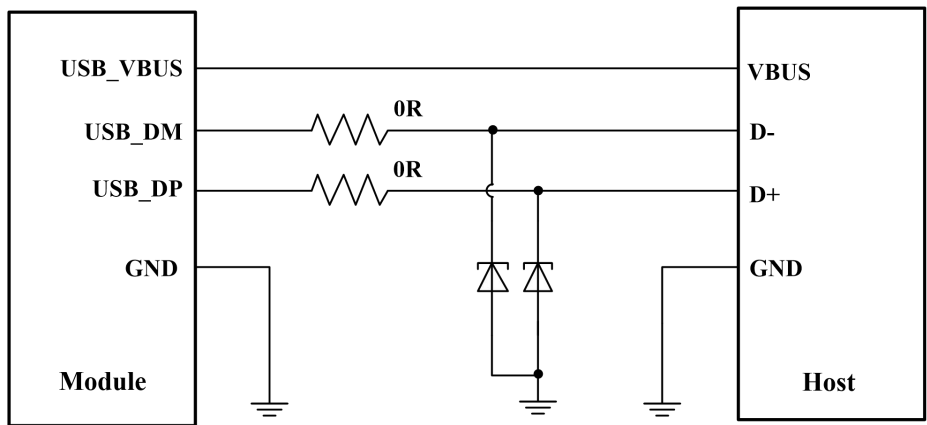


图 3-15 USB 接口参考设计

 NOTE

- ✧ USB 支持高速(480Mbps)和全速(12Mbps)模式，走线设计需要严格遵循 USB2.0 协议要求，注意对数据线的保护，差分走线，越短越好，尽可能远离高速信号或其他同频信号，控制阻抗为 90 Ω。
- ✧ 为提高 USB 接口的抗静电性能，建议数据线上增加 ESD 保护器件，保护器件的等效电容值小于 1pF。建议在数据线上串联 0 欧姆电阻。
- ✧ 模块的 USB 接口对外不提供 USB 总线电源，模块只能作为从设备。
- ✧ USB 接口支持的功能有：软件下载升级、数据通讯、AT Command 等功能。

3.8 USB BOOT

YM310 W19E 支持 USB_BOOT 功能。模块开机前把 USB_BOOT 上拉到 VDD_EXT，模块开机时将进入强制下载模式，此时可通过 USB 接口对模块进行软件升级。

表3-20 USB_BOOT接口管脚定义

管脚号	管脚定义	IO	功能描述
82	USB_BOOT	DI	强制下载启动，高电平有效

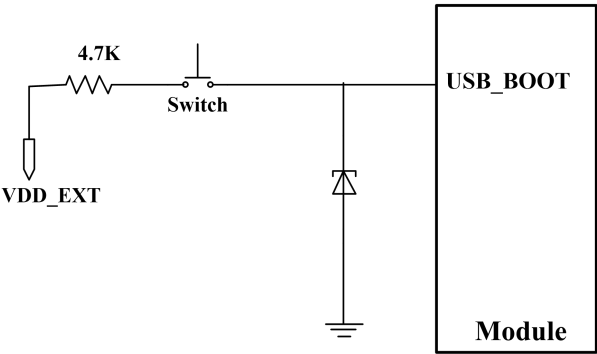


图 3-16 USB_BOOT 参考设计

3.9 USIM 卡接口

YM310 W19E 提供两个兼容 ISO 7816-3 标准的 USIM 卡接口，均符合 ETSI 和 IMT-2000 卡规范，USIM1 接口支持 1.8V 和 3.0V USIM 卡，USIM2 接口仅支持 1.8V USIM 卡。

表3-21 USIM卡信号定义

管脚号	信号名称	属性	描述
11	USIM1_DATA	DIO	USIM 卡 1 数据信号线
12	USIM1_RST	DO	USIM 卡 1 复位信号线
13	USIM1_CLK	DO	USIM 卡 1 时钟信号线
14	USIM1_VDD	PO	USIM 卡 1 供电电源，自动识别 1.8V 和 3V USIM 卡
79	USIM1_DET	DI	USIM 卡 1 热插拔检测
62	USIM2_CLK	DO	USIM 卡 2 时钟信号线
63	USIM2_RST	DO	USIM 卡 2 复位信号线
64	USIM2_DATA	DIO	USIM 卡 2 数据信号线
65	USIM2_VDD	PO	USIM 卡 2 供电电源，仅支持 1.8V USIM 卡，若同时使用 USIM1 和 USIM2 则 USIM1 和 USIM2 都仅支持 1.8V。

3.9.1 双 SIM 卡切换说明

YM310 W19E 支持双卡单待，同一时间只能使用其中一个 USIM 卡。可通过相应的 AT 指令进行 USIM 卡通道切换或者选择自动切换功能（自动切换功能通常用于同时使

用不同运营商 USIM 卡的场景）。具体指令请参 AT 手册。

NOTE

- ✧ 模块开机会优先检测 USIM1 接口，检测到 USIM1 卡不在位的情况下才会去检测 USIM2 接口。
- ✧ USIM1_DET 信号为 USIM1 卡插拔检测管脚，上下边沿电平触发中断，触发系统进行 USIM1 通道的卡在位检测。USIM2 不支持插拔检测。
- ✧ 对于内置贴片 SIM 卡的双卡应用场景，如网络摄像头（IPC）场景，建议将贴 ESIM 卡置于 USIM2 接口，外置插拔 SIM 卡座置于 USIM1 接口，以实现优先使用外置 SIM 卡的效果。

3.9.2 USIM 卡接口参考电路

YM310 W19E 模块不自带 USIM 卡槽，用户使用时需在自己的接口板上设计 USIM 卡槽。USIM 卡接口参考电路如下：

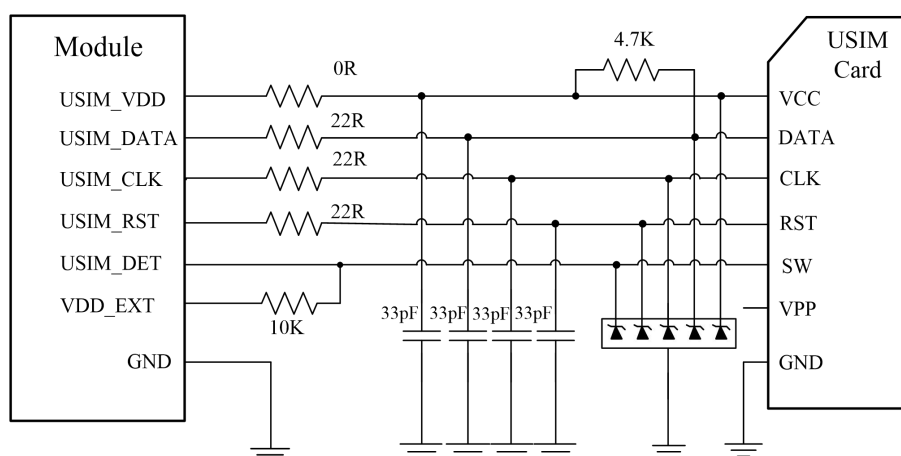


图 3-17 6pin USIM 设计参考电路图

NOTE

在 USIM 卡接口的电路设计中，为了确保 SIM 卡良好的功能性能和不被损坏，在电路设计中建议遵循以下设计原则：

- ✧ USIM 接口外围电路器件应该靠近卡座放置，USIM 卡座靠近模块布局。
- ✧ USIM 卡电路容易受到射频干扰引起不识卡或掉卡，因此卡槽应尽量放置在远离天线射频辐射的地方，卡走线尽量远离射频，电源和高速信号线。
- ✧ USIM 接口为避免瞬间电压过载，建议在信号线通路上各串联一个 22R 的电阻。
- ✧ USIM 卡座的地和模块的地要保持良好的连通性。
- ✧ USIM1_DET 管脚软件内部上拉，根据不同的卡座，通过 AT 命令设置检测功能，如

使用常闭式 USIM 卡座时，

AT+CSDT=1,0: 可以配置下降沿触发，不插卡是高，插入卡是低电平。

AT+CSDT=1,1: 可以配置上升沿触发，不插卡是低，插入卡是高电平。

3.10 VDD_EXT

YM310 W19E 模块开机后会通过 Pin24 脚输出 1.8V 电压，该电压为模块的逻辑电平电压。外部主控可读取 VDD_EXT 的电压来判断模块是否开机。VDD_EXT 不建议给外设供电，仅做外部上拉用。

表3-22 VDD_EXT管脚定义

管脚号	信号名称	IO	描述
24	VDD_EXT	PO	默认输出 1.8V，驱动能力为 3mA，休眠不掉电会保持状态。使用时外部预留一个 TVS 管。

3.11 DCE 功能接口

3.11.1 MAIN_RI

表3-23 RI管脚信号定义

管脚号	信号名称	IO	描述
20	MAIN_RI	DO	振铃信号，唤醒输出管脚，用于唤醒 MCU

表3-24 RI管脚信号动作

状态	MAIN_RI 应答
待机	高电平
语音呼叫	变为低电平，之后： (1) 通话建立时变为高电平 (2) 使用 AT 命令 ATH 挂断语音，MAIN_RI 变为高电平 (3) 呼叫方挂断，MAIN_RI 首先变为高电平，然后拉为低电平持续 120ms，收到自动回复 URC 信息 “NO CARRIER”，之后再变为高电平 (4) 收到短信时变为高电平
数据传输	变为低电平，之后：

	1. 数据连接建立时变为高电平 2. 使用 AT 命令 ATH 挂断数据连接，MAIN_RI 变为高电平 3. 呼叫方挂断，MAIN_RI 首先变为高电平，然后拉为低电平持续 120ms，收到自动回复 URC 信息 “NO CARRIER”，之后再变为高电平 4. 收到短信时变为高电平
短信	当收到新的短信，MAIN_RI 变为低电平，持续 120ms，再变为高电平
URC	某些 URC 信息可以触发 MAIN_RI 拉低 120ms

如果模块用作主叫方，MAIN_RI 会保持高电平，收到 URC 信息或者短信时除外。而模块用作被叫方时， MAIN_RI 的时序如下所示：

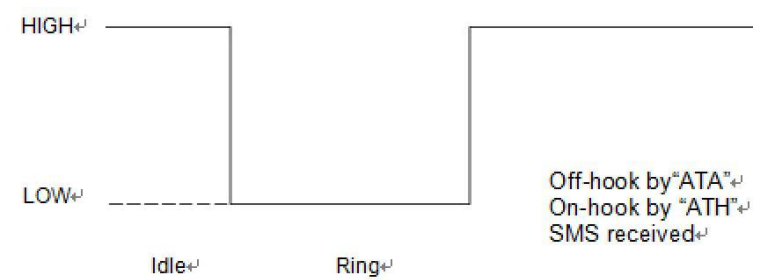


图 3-18 语音呼叫时模块用作被叫方 MAIN_RI 时序



图 3-19 数据呼叫时模块用作被叫方 MAIN_RI 时序

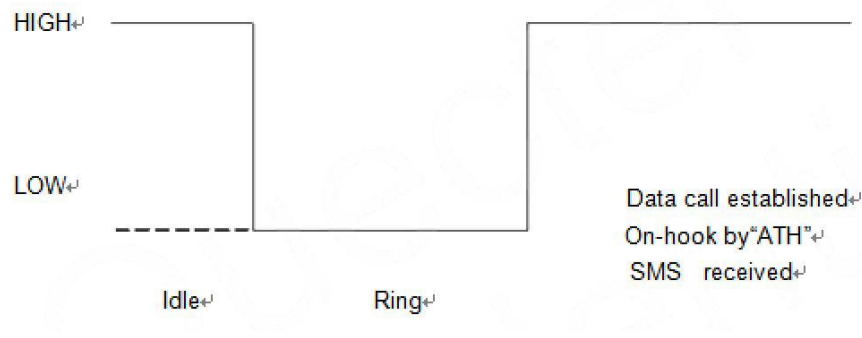


图 3-20 模块主叫时 MAIN_RI 时序

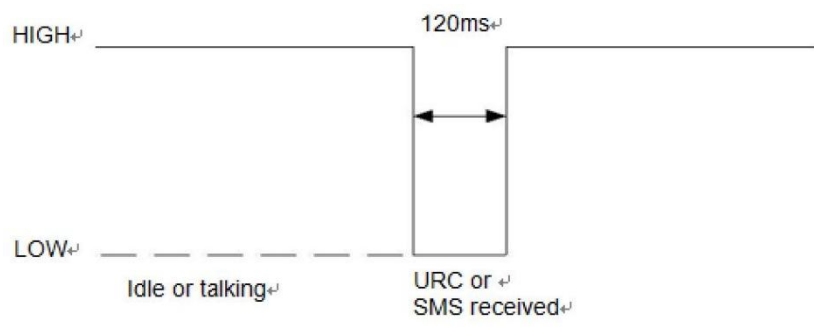


图 3-21 收到 URC 信息或者短信时 MAIN_RI 时序

3.11.2 MAIN_DTR

表3-25 MAIN_DTR管脚信号定义

管脚号	信号名称	IO	描述
19	MAIN_DTR	DI	模块休眠唤醒管脚，拉高允许模块进入休眠模式；在休眠模式下，拉低可唤醒模块

支持两种睡眠模式：

睡眠模式 1：发送 AT+CSCLK=1，通过 MAIN_DTR 管脚电平控制模块是否进入睡眠。

睡眠模式 2：发送 AT+CSCLK=2 或其他值（具体差异参考 AT 手册），模块在串口空闲一段时间后自动进入睡眠。

3.12 状态指示

YM310 W19E 模块提供两路 GPIO 管脚来指示模块状态。

表3-26 状态指示管脚定义

管脚	信号名称	I/O 属性	DC 特性	描述
----	------	--------	-------	----

16	NET_STATUS	DO	LDO_AONIO	网络状态指示，休眠态可保持
25	STATUS	DO	LDO_AONIO	运行状态指示，休眠态可保持

表3-27 模块运行状态指示

模块运行状态指示	管脚电平
开机状态	高电平
其他	低电平

表3-28 模块网络状态指示

网络运行状态指示	管脚电平
通话中	高电平
数据传输状态	快闪（125ms 高/125ms 低）
待机状态	慢闪（1800ms 高/200ms 低）
搜网状态	慢闪（200ms 高/1800ms 低）

模块网络状态指示灯参考设计图如下：

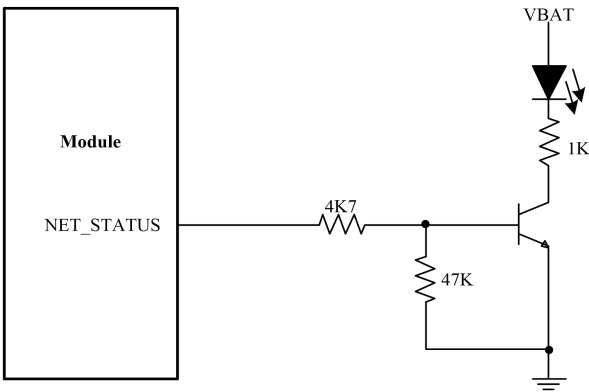


图 3-22 网络状态指示灯电路图

3.13 LCD 接口

YM310 W19E 模块支持一路基于 SPI 且最大分辨率为 320*240(QVGA)帧率为 20fps 的 LCD 接口。

表3-29 LCD 接口管脚定义

管脚号	信号名称	I/O	描述	备注
49	LCD_RST	DO	LCD 复位信号	VO_LDO33IO 电源域，不用则保持悬空
50	LCD_SPI_DOUT	DO	SPI 数据信号	

51	LCD_SPI_RS	DO	SPI 数据或命令选择	
52	LCD_SPI_CS	DO	SPI 从设备片选	
53	LCD_SPI_CLK	DO	SPI 时钟信号	
78	LCD_TE	DI	LCD 帧同步	

LCD 参考设计电路如下：

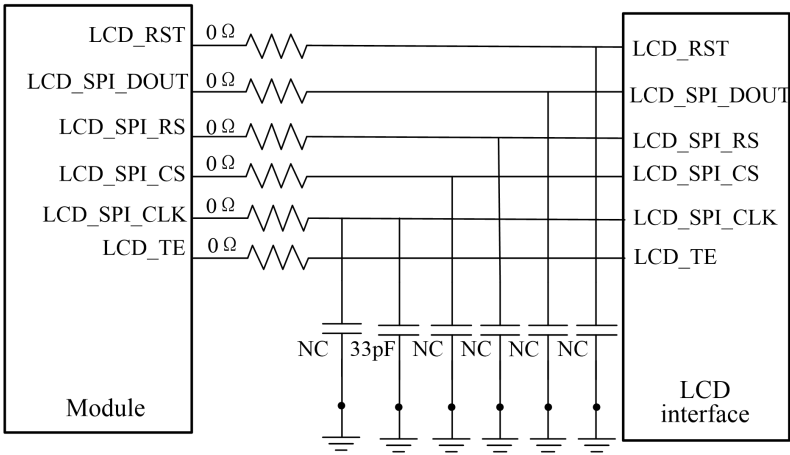


图 3-23 LCD 接口参考电路

 NOTE

- ✧ LCD 接口电路预留 RC 滤波，可减小 LCD 总线对天线的耦合干扰，其阻容值视实际调试结果确定。
- ✧ 模组 LCD 接口支持 3-wire SPI，4-wire SPI，QSPI，SPI 2data lane 等总线模式，实际设计电路可跟当地 FAE 确认。

3.14 Camera 接口

YM310 W19E 模块提供 1 组基于 SPI 和 I2C 的 Camera 接口，可支持 0.08MP（240*320）、0.3MP (320*480) YUV 格式 Camera 传输。

表3-30 Camera 管脚定义

管脚号	信号名称	IO	描述	备注
54	CAM_CLK	DO	CAM 主时钟信号	1.8V 电源域，不用则保持悬空
55	CAM_SPI_D0	DIO	CAM SPI 数据位 D0	
56	CAM_SPI_D1	DIO	CAM SPI 数据位 D1	
57	CAM_I2C_SCL	OD	CAM 专用 I2C 时钟	1.8V 电源域，使用时需外接上拉电阻
58	CAM_I2C_SDA	OD	CAM 专用 I2C 数据	

80	CAM_SPI_CLK	DO	CAM SPI 时钟信号	1.8V 电源域，不用则保持悬空
81	CAM_PWDN	DO	CAM 下电控制	
103	CAM_RST	DO	CAM 复位信号	

NOTE

- ✧ Camere 接口电路预留 RC 滤波，可减小 Camera 总线对天线的耦合干扰，其阻容值视实际调试结果确定。
- ✧ Camere 接口的 CAM_VDDIO 电源建议使用 LDO 供电。

3.15 PCM 接口

YM310 W19E 模块支持一路 PCM 接口。支持 I2S/PCM 协议，通过外接音频解码芯片（Codec）实现音频输入输出功能，满足异性语言场景，如 TTS，录音，云广播等应用场景。

- ✧ 支持主/从两种模式
- ✧ 支持标准 I2S 信号格式、LJ 左对齐、RJ 右对齐、PCM 格式
- ✧ 支持 8K-96K 采样，16 或 24bit 数据位
- ✧ 支持 8K-48K 采样，32bit 数据位

表3-31 PCM管脚定义

管脚号	信号名称	属性	描述	备注
26	PCM_MCLK	DO	PCM 主时钟输出	不用则保持悬空
30	PCM_CLK	DO	PCM 时钟输出	
31	PCM_SYNC	DO	PCM 同步信号	
32	PCM_DIN	DI	PCM 数据输入	
33	PCM_DOUT	DO	PCM 数据输出	

PCM 音频设计电路如下：

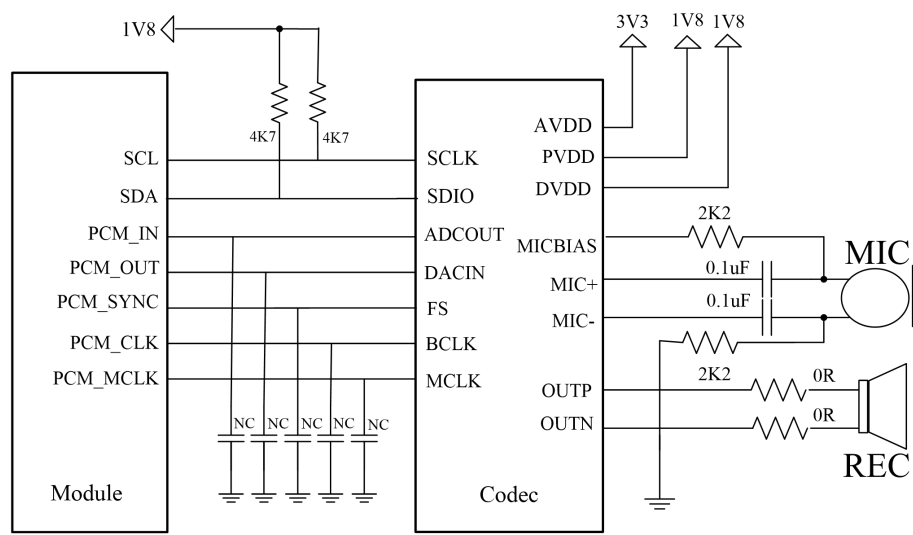


图 3-24 PCM 音频参考电路

NOTE

- ✧ Codec 芯片供电建议采用外置 LDO 供电，且 IO 电压与 VDD_EXT 电压保持一致。
- ✧ PCM 接口电路预留 RC 滤波，可减小信号对天线的耦合干扰，其阻容值视实际调试结果确定。
- ✧ 模块在与 Codec 芯片应用中作为主设备使用。

3.16 PWM 音频接口

YM310 W19E 模块 Pin5&Pin6（AGPIOWU0&AGPIOWU1）管脚可复用为 PWM 信号。无需外接解码芯片（Codec），实现音频文件和音频流的播放功能，适用于对音质要求不高而成本敏感的应用场景。

表3-32 PWM音频管脚定义

管脚号	信号名称	属性	描述
5	AGPIOWU0	DO	AGPIOWU0/AGPIOWU1 可分别复用做 PWM_P/N 音频输出，外接 Audio PA 实现音频播放
	PWM_P	DO	
6	AGPIOWU1	DO	
	PWM_N	DO	

NOTE

- ✧ 其他 PWM 通道也可复用作为 PWM 输出，详细信息请联系当地 FAE。
- ✧ 此类音频复用管脚为 PWM 调制方式，因此不能直接驱动喇叭或者音频功放。

参考设计电路如下:

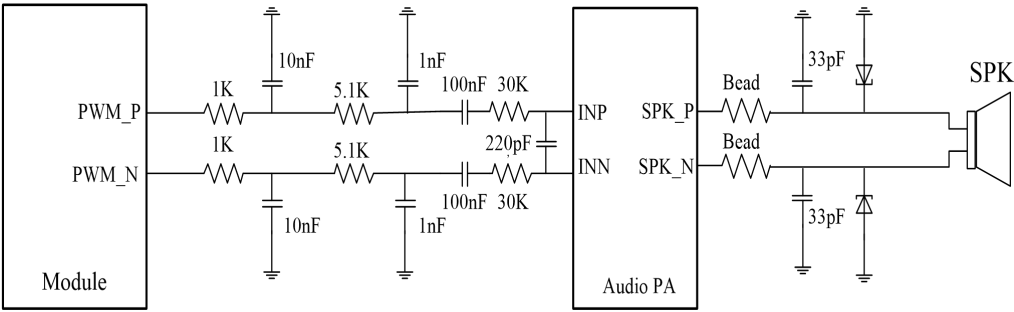


图 3-25 PWM 音频参考电路

3.17 ADC 接口

YM310 W19E 模块提供 2 路 12bis 模数转换器接口来读取电压值，ADC 接口输入电压不能超过 1.6V，建议 ADC 管脚用分压电路输入。

表3-33 ADC管脚定义

管脚号	信号名称	描述	电平值(V)			备注
			最小值	典型值	最大值	
9	ADC0	模数转换器接口	0		1.6V	200KHz 采样速率，12bits 精度
96	ADC1					

NOTE

- ✧ 使用 ADC 功能时，若采集电压大于或等于 1.6V，建议 ADC 引脚采用电阻分压输入，分压阻值不能大于 100K Ω ，否则会降低 ADC 的测量精度。
- ✧ 在 0~0.1V 和 1.5V~1.6V 电压范围可能存在较大误差。为确保 ADC 精度，建议 ADC 输入电压范围为 0.1V~0.15V。在分压电阻对地两端预留一个不大于 1nF 电容。

3.18 AGPIO 接口

YM310 W19E 模块提供 5 个可复用为 AON_GPIO 功能的 GPIO，这些 GPIO 可以作为输出、输入、中断使用。休眠和 PSM 模式状态下可以保持电平，但无法作为输入中断唤醒。相关管脚描述如下：

表3-34 AON_GPIO管脚定义

管脚号	信号名称	IO	描述
16	NET_STATUS	IO	功能复用，支持配置为 AON_GPIO，属于常

	AGPIO5	IO	开电源 GPIO，驱动能力<5mA, AON_GPIO 在上电或 reset 时可能会有 1mS 左右的异常高电平，通过加下拉电阻可消除。
20	MAIN_RI	IO	
	AGPIO7	IO	
25	STATUS	IO	
	AGPIO6	IO	
100	AGPIO3	IO	
101	AGPIO4	IO	

3.19 WAKEUP

YM310 W19E 模块提供 6 个 WAKEUP 管脚，仅支持作为输入或输入中断，支持休眠状态下唤醒模块。相关管脚描述如下：

表3-35 WAKEUP管脚定义

管脚号	信号名称	IO	描述
5	AGPIOWU0	DIO	功能复用，支持配置为 WAKEUP 唤醒功能，沿有效
	WAKEUP3	DI	
6	AGPIOWU1	DIO	功能复用，支持配置为 WAKEUP 唤醒功能，沿有效
	WAKEUP4	DI	
19	MAIN_DTR	DI	功能复用，支持配置为 WAKEUP 唤醒功能，沿有效
	WAKEUP5	DI	
61	USB_VBUS	AI	支持配置为 WAKEUP，模块内部有电阻分压建议只作为 USB_VBUS 功能使用
	WAKEUP1	DI	
79	WAKEUP2	DI	支持配置为 WAKEUP 唤醒功能，沿有效
87	WAKEUP0	DI	支持配置为 WAKEUP 唤醒功能，沿有效

3.20 I2C 接口

YM310 W19E 模块提供 2 组 I2C 接口，支持主模式，可外接 I2C 从设备。当 I2C 总线上挂载多个外设时，需确保每个外设的地址唯一。I2C 支持 100Kbps 标准速率和 400Kbps 快速模式。相关管脚描述如下：

表3-36 I2C管脚定义

管脚	信号名称	I/O	描述	备注
57	CAM_I2C_SCL	DO	CAM 专用 I2C 时钟	专用 I2C，需外部增加上

58	CAM_I2C_SDA	DIO	CAM 专用 I2C 数据	拉电阻
66	I2C_SDA	DIO	I2C 总线数据	VO_LDO33IO 电源域，需外部增加上拉电阻
67	I2C_SCL	DO	I2C 总线时钟	

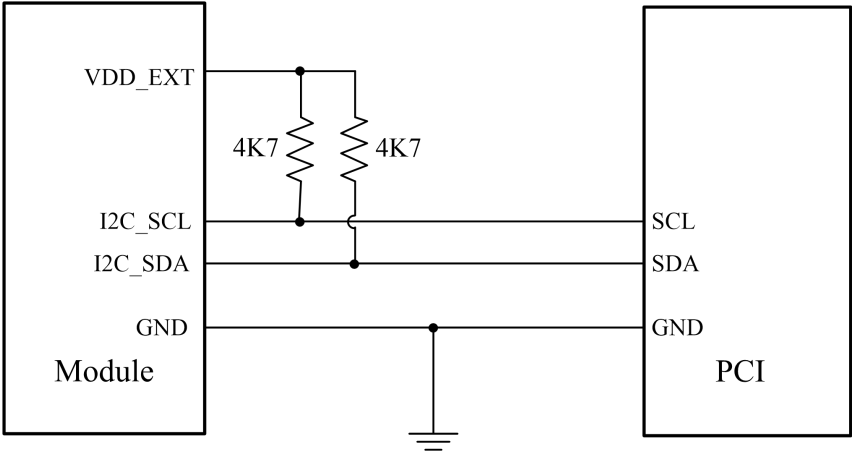


图 3-26 I2C 接口参考电路

3.21 工作模式

YM310 W19E 模块支持多种工作模式：

表3-37 工作模式

模式	描述	进入方式
全功能模式	正常工作连网，进行数据传输	开机自动进入
最少功能模式	射频和 SIM 卡均不工作	AT+CFUN=0
飞行模式	射频不工作	AT+CFUN=4
休眠模式	模块的功耗降至最低，但可以接受短信息、TCP/UDP 等数据	AT+CSCLK=2（或其他值）
关机模式	VBAT 不供电、软件停止工作	AT+CPWOD=1 或硬件关机

3.21.1 最少功能模式/飞行模式

✧ 最少功能模式：

使用“AT+CFUN=0”将模块设置为最少功能模式，射频部分和 SIM 卡部分的功能将会关闭。而串口依然有效，但是与射频部分以及 SIM 卡部分相关的 AT 命令则不可用。

✧ 全功能模式:

使用“AT+CFUN=1”将模块设置为全功能模式，此时模块正常联网，可正常进行数据传输。

✧ 飞行模式:

使用“AT+CFUN=4”设置模块，RF 部分功能将会关闭，而串口依然有效。所有与 RF 部分相关的 AT 命令不可用。

3.21.2 串口睡眠应用

注意：本章节描述，仅针对 AT 版本，OPEN 版本也可以参考，并通过相关 API 软件逻辑实现。

3.21.2.1 睡眠模式 1

串口连线示意图:

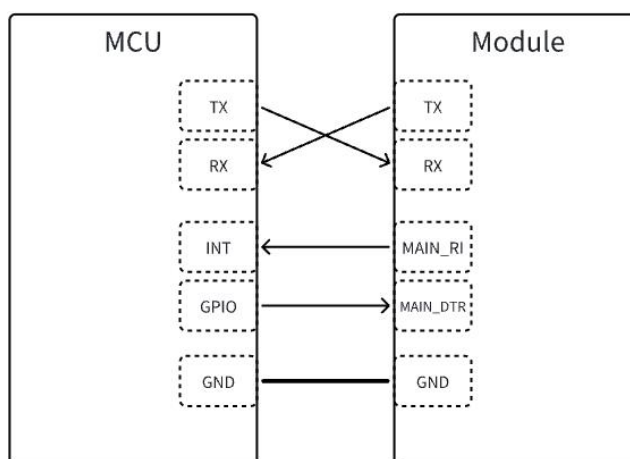


图 3-27 睡眠模式 1 串口连接示意图

进入休眠条件:

发送 AT 指令 AT+CSCLK=5

模块进入睡眠:

控制 MAIN_DTR 脚拉高，模块会进入睡眠模式 1

模块退出睡眠:

拉低 MAIN_DTR 脚 50ms 以上，模块会退出睡眠模式可以接受 AT 指令

模块唤醒 MCU:

模块收到数据/短信/来电时，会先通过 MAIN_RI 信号唤醒 MCU，并且 URC 上报

3.21.2.2 睡眠模式 2

串口连线示意图：

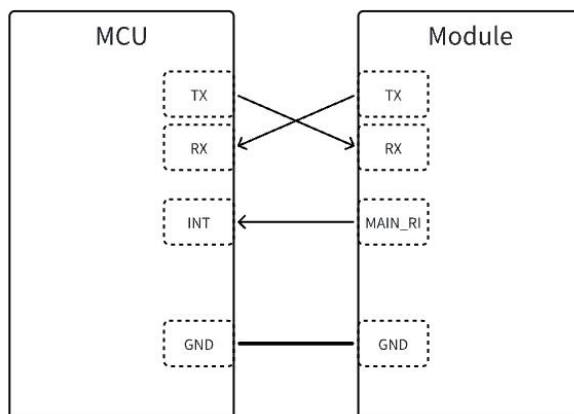


图 3-28 睡眠模式 2 串口连接示意图

进入休眠条件：

发送 AT 指令 AT+CSLCK=3

模块进入休眠：

串口空闲超过 AT+WAKETIM 配置的时间（默认 5s），模块自动进入休眠

模块退出休眠：

串口连续发送 AT 直到模块回应时，模块退出休眠

模块唤醒 MCU：

模块收到数据/短信/来电时，会先通过 MAIN_RI 信号唤醒 MCU，并且 URC 上报

3.21.3 USB 休眠应用

注意：本章节描述，仅针对 AT 版本，OPEN 版本也可以参考，并通过相关 API 软件逻辑实现。

3.21.3.1 Host 支持 USB 唤醒

USB 连线示意图：

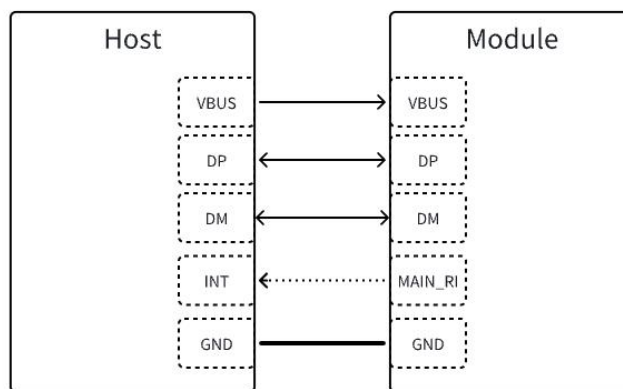


图 3-29 HOST 支持 USB 唤醒连接示意图

进入休眠条件：

- 1、Host 必须支持 USB suspend/resume
- 2、发送 AT 指令 AT+CSLCK=2
- 3、MAIN_RI 根据需要是否接到 Host

模块进入休眠：

Host 通过 USB 总线发送 USB suspend

模块退出休眠：

Host 通过 USB 总线发送 USB resume

模块唤醒 Host：

Host 支持 RemoteWakeup:

- 1、可以不接 MAIN_RI
- 2、模块上报 URC 时，通过 USB 总线发送 RemoteWakeup 来唤醒 Host

Host 不支持 RemoteWakeup:

- 1、需要接 MAIN_RI
- 2、模块上报 URC 时，通过 MAIN_RI 信号来唤醒 Host

3.21.3.2 Host 支持 VBUS 唤醒 ***USB 连线示意图：**

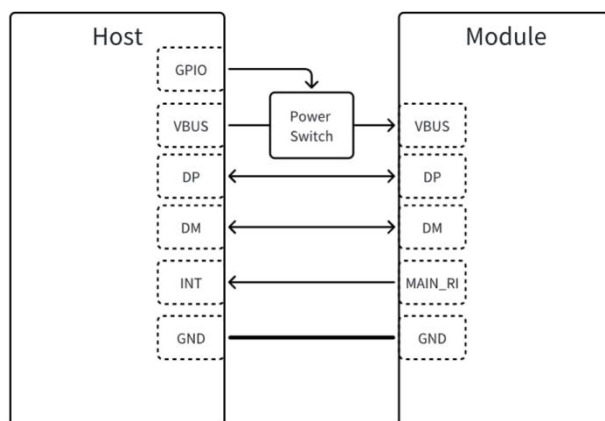


图 3-30 HOST 支持 VBUS 唤醒连接示意图

进入休眠条件：

执行 AT+ECUSBSYS="VBUSModeEn",1 、 AT+CSCLK=2

模块进入休眠：

Host 关闭 VBUS 供电

模块退出休眠：

Host 打开 VBUS 供电

模块唤醒 Host：

通过 MAIN_RI 信号唤醒

3.21.3.3 Host 支持 DTR 唤醒

USB 连线示意图：

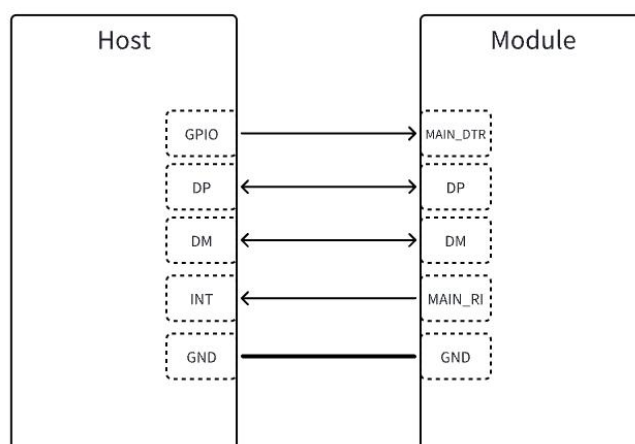


图 3-31 HOST 支持 DTR 唤醒连接示意图

进入休眠条件：

执行 AT+CSCLK=5

模块进入休眠:

Host 关闭 VBUS 供电

模块退出休眠:

Host 打开 VBUS 供电

模块唤醒 Host:

通过 MAIN_RI 信号唤醒

3.22 模式切换汇总

表3-38 模式切换汇总表

当前模式	下一模式		
	关机	正常模式	睡眠模式
关机	-	PWRKEY 开机	-
正常模式	PWRKEY 管脚, 或 VBAT 电压低于关机电压		软件调用睡眠接口, AT 版本不做动作 30s 自动休眠
睡眠模式	PWRKEY 管脚, 或 VBAT 电压 低于关机电压	GPIO 管脚中断、定时器、接收短信或网络数据	-

3.23 射频接口

YM310 W19E 模块提供一路主天线接口, 负责模块射频信号的接收和发送。天线接口特性阻抗均为 50 欧姆。

表3-39 天线接口管脚定义

管脚号	信号名称	I/O 属性	描述	备注
35	ANT_MAIN	AIO	主集天线接口	50 欧姆特性阻抗

3.23.1 天线匹配电路

为方便天线调试需要在主板上增加 π 型匹配电路, 走 50 欧姆阻抗线。

电路如下图:

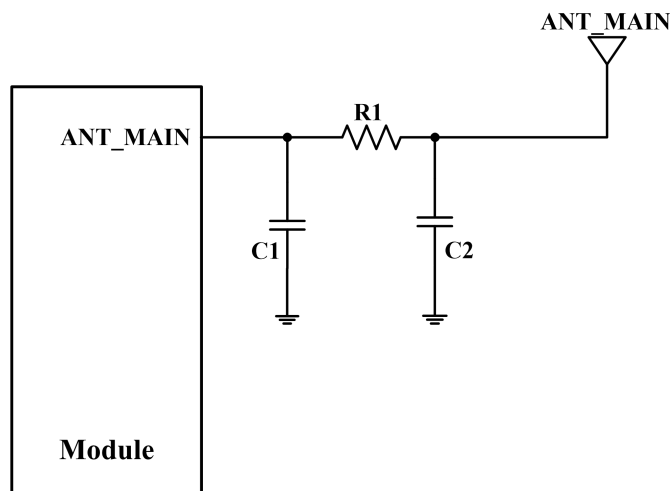


图 3-32 天线匹配电路

NOTE

- ✧ YM310 W19E 模块的天线接口为焊盘引出的方式，故设计时需采用与之匹配的射频连接线。
- ✧ 实际设计时用户可根据电路板走线由天线厂调试匹配器件参数值，主板 R1 默认贴 0 欧姆，C1/C2 默认空贴。
- ✧ 天线是一个敏感器件，易受外部周围环境的影响，故需要远离数字时钟线，DC 电源等干扰信号，建议使用完整的地层作为参考地。
- ✧ 天线 Layout 走线尽量短，尽可能走直线，避免过孔和翻层，立体包地，并在走线两边多加地孔做隔离。

3.23.2 射频走线参考

YM310 W19E 模块的天线采用焊盘方式引出，天线焊盘到天线馈点必须使用微带线或其他类型的 RF 走线，信号线的特性阻抗应控制在 50Ω 。

射频 RF 信号线的阻抗，由材料的介电常数、走线宽度(W)、对地间隙(S)、以及参考地平面的高度(H)决定。因此射频走线需要使用阻抗模拟工具来计算 RF 走线的阻抗值。

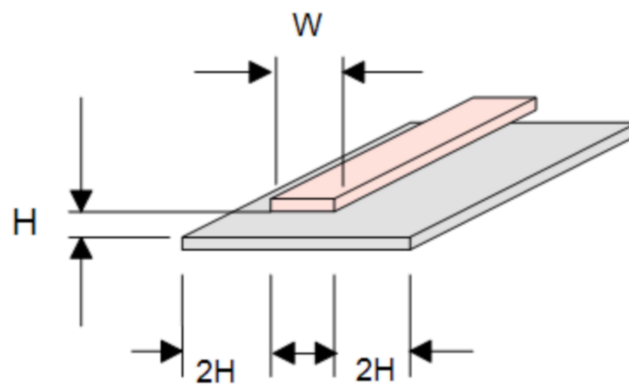


图 3-33 微带线的完整结构

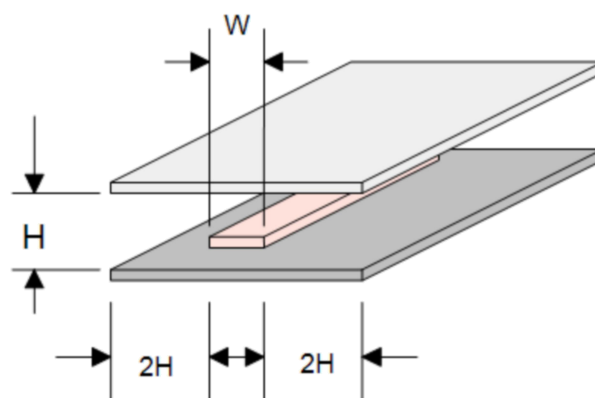


图 3-34 带状线的完整结构

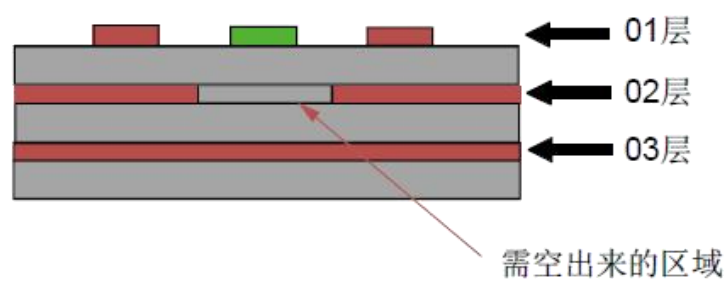


图 3-35 参考地为第三层 PCB 微带传输线结构

第 4 章 总体技术指标

4.1 本章概述

YM310 W19E 模块射频总体技术指标包含以下部分：

- ✧ 工作频率
- ✧ 射频传导测量
- ✧ 传导接收灵敏度和发射功率
- ✧ 天线要求
- ✧ 模块功耗特性

4.2 工作频率

表4-1 LTE频率表

频段	上行频率	下行频率	双工模式
LTE B1	1920MHz–1980MHz	2110MHz–2170MHz	FDD
LTE B2	1850MHz–1910MHz	1930MHz–1990MHz	FDD
LTE B3	1710MHz–1785MHz	1805MHz–1880MHz	FDD
LTE B4	1710MHz–1755MHz	2110MHz–2155MHz	FDD
LTE B5	824MHz–849MHz	869MHz–894MHz	FDD
LTE B7	2500MHz – 2570MHz	2620MHz – 2690MHz	FDD
LTE B8	880MHz–915MHz	925MHz–960MHz	FDD
LTE B12	699MHz – 716MHz	729MHz – 746MHz	FDD
LTE B13	777MHz – 787MHz	746MHz – 756MHz	FDD
LTE B17	704MHz – 716MHz	734MHz – 746MHz	FDD
LTE B18	815MHz – 830MHz	860MHz – 875MHz	FDD
LTE B19	830MHz – 845MHz	875MHz – 890MHz	FDD
LTE B20	832MHz – 862MHz	791MHz – 821MHz	FDD
LTE B26	814MHz – 849MHz	859MHz – 894MHz	FDD
LTE B28	703MHz – 748MHz	758MHz – 803MHz	FDD
LTE B66	1710MHz – 1780MHz	2110MHz – 2180MHz	FDD
LTE B71	663MHz – 698MHz	617MHz – 652MHz	FDD
LTE B38	2570MHz–2620MHz	2570MHz–2620MHz	TDD

LTE B40	2300MHz–2400MHz	2300MHz–2400MHz	TDD
LTE B41	2496MHz–2690MHz	2496MHz–2690MHz	TDD

4.3 射频传导测量

4.3.1 测试环境

表4-2 测试仪器

测试仪器	电源	村田同轴射频线
R&S CMW500	Agilent 66319	MXHP32HP1000

4.3.2 测试标准

YM310 W19E 模块通过 3GPP TS 51.010-1, 3GPP TS 34.121-1, 3GPP TS 36.521-1, 测试标准。每个模块在工厂均通过严格测试，保证质量可靠。

4.4 传导接收灵敏度和发射功率

YM310 W19E 模块 LTE 接收灵敏度和发射功率测试指标如下：

表4-3 YM310 W19-EU LTE射频灵敏度指标

名录描述(10MHz bandwidth)	3GPP Cat-1 BIS 标准	最小	典型	最大
LTE B1(FDD QPSK 通过>95%)	< - 93.3		-100.2	-99.7
LTE B3(FDD QPSK 通过>95%)	< - 90.3		-99.7	-99.2
LTE B5(FDD QPSK 通过>95%)	< - 91.3		-99.7	-99.2
LTE B7(FDD QPSK 通过>95%)	< - 91.3		-99.7	-99.2
LTE B8(FDD QPSK 通过>95%)	< - 90.3		-100.2	-99.7
LTE B20(FDD QPSK 通过>95%)	< - 90.3		-100.2	-99.2
LTE B28(FDD QPSK 通过>95%)	< - 92.3		-100.7	-100.2
LTE B38(TDD QPSK 通过>95%)	< - 93.3		-99.5	-99.2
LTE B40(TDD QPSK 通过>95%)	< - 93.3		-99.5	-99.2
LTE B41(TDD QPSK 通过>95%)	< - 91.3		-99.6	-99.4

表4-4 YM310 W19-NA LTE射频灵敏度指标

名录描述(10MHz bandwidth)	3GPP Cat-1 BIS 标准	最小	典型	最大
LTE B2(FDD QPSK 通过>95%)	< - 91.7		-100.2	-99.7
LTE B4(FDD QPSK 通过>95%)	< - 93.3		-99.7	-99.2
LTE B5(FDD QPSK 通过>95%)	< - 91.3		-99.7	-99.2
LTE B12(FDD QPSK 通过>95%)	< - 90.3		-99.4	-99.2
LTE B13(FDD QPSK 通过>95%)	< - 90.3		-99.5	-99.4
LTE B17(FDD QPSK 通过>95%)	< - 90.3		-99.4	-99.2
LTE B66(FDD QPSK 通过>95%)	< - 92.8		-99.7	-99.2
LTE B71(FDD QPSK 通过>95%)	< - 93.3		-99.7	-99.2
LTE B38(TDD QPSK 通过>95%)	< - 93.3		-99.5	-99.2
LTE B40(TDD QPSK 通过>95%)	< - 93.3		-99.5	-99.2
LTE B41(TDD QPSK 通过>95%)	< - 91.3		-99.6	-99.4

表4-5 YM310 W19-JP LTE射频灵敏度指标

名录描述(10MHz bandwidth)	3GPP Cat-1 BIS 标准	最小	典型	最大
LTE B1(FDD QPSK 通过>95%)	< - 93.3		-100.2	-99.7
LTE B3(FDD QPSK 通过>95%)	< - 90.3		-99.7	-99.2
LTE B8(FDD QPSK 通过>95%)	< - 90.3		-100.2	-99.7
LTE B18(FDD QPSK 通过>95%)	< - 93.3		-100.7	-100.2
LTE B19(FDD QPSK 通过>95%)	< - 93.3		-100.7	-100.2
LTE B26(FDD QPSK 通过>95%)	< - 91.3		-100.7	-100.2
LTE B28(FDD QPSK 通过>95%)	< - 92.3		-100.7	-100.2
LTE B38(TDD QPSK 通过>95%)	< - 93.3		-99.5	-99.2
LTE B40(TDD QPSK 通过>95%)	< - 93.3		-99.5	-99.2
LTE B41(TDD QPSK 通过>95%)	< - 91.3		-99.6	-99.4

表4-6 LTE射频发射功率指标

Band	3GPP 协议最大 (dBm)	最小	典型	最大
LTE B1	21 to 25	21	23	24
LTE B2	21 to 25	21	23	24
LTE B3	21 to 25	21	23	24

LTE B4	21 to 25	21	23	24
LTE B5	21 to 25	21	23	24
LTE B7	21 to 25	21	23	24
LTE B8	21 to 25	21	23	24
LTE B12	21 to 25	21	23	24
LTE B13	21 to 25	21	23	24
LTE B17	21 to 25	21	23	24
LTE B18	21 to 25	21	23	24
LTE B19	21 to 25	21	23	24
LTE B20	21 to 25	21	23	24
LTE B25	21 to 25	21	23	24
LTE B26	21 to 25	21	23	24
LTE B28	21 to 25	21	23	24
LTE B66	21 to 25	21	23	24
LTE B71	21 to 25	21	23	24
LTE B34	21 to 25	21	23	24
LTE B38	21 to 25	21	23	24
LTE B39	21 to 25	21	23	24
LTE B40	21 to 25	21	23	24
LTE B41	21 to 25	21	23	24

4.5 天线要求

YM310 W19E 模块天线设计要求：

表4-7 天线指标要求

天线指标	推荐性标准
VSWR	≤ 2
Gain	> -3 dBi (Avg)
极化类型	垂直极化
输入阻抗	50Ω
插损<1GHz	< 1 dB
插损 1~2.2GHz	< 1.5 dB

插损 2.3~2.7GHz

< 2 dB

 NOTE

天线性能仅为建议值，客户可根据实际测试结果与认证要求与天线供应商进行评估调整，以便保证终端产品的整体天线性能。

4.6 功耗特性

表4-8 工作电流功耗

参数	测试条件(VBAT=3.8V)	最小	典型	最大	单位
I _{off}	第一次上电		1		uA
	开机后关机（RTC 正常工作）		1		uA
PSM	模组进入 PSM 模式		2.6		uA
Isleep	LTE-FDD @PF=32(USB 断开)		1.11		mA
	LTE-FDD @PF=64(USB 断开)		0.58		mA
	LTE-FDD @PF=128(USB 断开)		0.32		mA
	LTE-FDD @PF=256(USB 断开)		0.19		mA
	LTE-TDD @PF=32(USB 断开)		1.14		mA
	LTE-TDD @PF=64(USB 断开)		0.59		mA
	LTE-TDD @PF=128(USB 断开)		0.33		mA
	LTE-TDD @PF=256(USB 断开)		0.19		mA
Idle	LTE-FDD @PF=64(USB 断开)		3.4		mA
	LTE-FDD @PF=64(USB 连接)		25.9		mA
	LTE-TDD @PF=64(USB 断开)		4		mA
	LTE-TDD @PF=64(USB 连接)		26.67		mA

表4-9 LTE数据传输功耗

频段	信道	功率 dBm	电流功耗 mA
LTE-FDD B1 @10Mhz,FRB	18050	21.8	445
	18300	21.9	407
	18550	21.9	462
LTE-FDD B2 @10Mhz,FRB	18650	21.74	430
	18900	21.8	450

	19150	21.78	453
LTE-FDD B3 @10Mhz,FRB	19250	22.1	450
	19575	21.8	405
	19900	21.7	441
LTE-FDD B4 @10Mhz,FRB	20000	21.82	444
	20175	22.1	425
	20350	22.12	415
LTE-FDD B5 @10Mhz,FRB	20450	22.25	453
	20525	22.25	441
	20600	22.15	452
LTE-FDD B7 @10Mhz,FRB	20800	21.67	451
	21100	21.5	443
	21400	21.59	441
LTE-FDD B8 @10Mhz,FRB	21500	22.4	473
	21625	22.5	467
	21750	22.2	464
LTE-FDD B12 @10Mhz,FRB	23060	22.32	423
	23095	22.32	463
	23130	22.4	474
LTE-FDD B13 @10Mhz,FRB	-	-	-
	23230	22.4	446
	-	-	-
LTE-FDD B17 @10Mhz,FRB	23780	22.3	462
	23790	22.37	460
	23800	22.4	467
LTE-FDD B20 @10Mhz,FRB	24200	22.7	462
	24300	22.7	449
	24400	22.4	455
LTE-FDD B28 @10Mhz,FRB	27260	22.6	457
	27435	22.5	429
	27610	22.3	467

LTE-FDD B66 @10Mhz,FRB	132022	22.3	467
	132322	22.17	415
	132622	21.94	447
LTE-FDD B71 @10Mhz,FRB	133172	22.5	442
	133297	22.5	428
	133422	22.7	444
LTE-TDD B38 @10Mhz,FRB	37800	22.24	192
	38000	22.3	193
	38200	22.2	195
LTE-TDD B40 @10Mhz,FRB	38700	22.1	221
	39150	22.3	219
	39600	22.3	211
LTE-TDD B41 @10Mhz,FRB	39700	22.23	191
	40620	22.4	194
	41540	22.3	200

模块低功耗模式下联网连接服务器定时心跳测试，模拟实际应用下的定时上报场景下功耗，从而能够估算出电池的使用时间。

表4-10 模块联网功耗数据

测试条件:

移动网络 B34 RSRP=48（中等强度）供电 4V；TCP 连接 XX 分钟自动心跳包

	平均功耗 mA（5分 心跳）	心跳包发送		休眠平均功耗		500mAH 电池待机（天）		
		功耗 mA	耗电电 量 uAH	功 耗 mA	耗 电 电 量 uAH （5分 钟间隔）	5分 钟 上 报 间 隔	1小 时 上 报 间 隔	24小 时 上 报 间 隔
AT+POWERM ODE=" PRO"	0.79	37	16.4	0.599	47.9	26	35.2	36.2
AT+POWERM ODE=" SRD"	0.58	36	16.2	0.384	32.1	36	52	54
AT+POWERM ODE=" PSM"	0.0028 （无心跳）	\	\	\	\	104.4	1085	>10 年

	跳)							
--	----	--	--	--	--	--	--	--

 NOTE

- ✧ 由于是实网测试，网络信号强度，注册频段，服务器响应时间都会对测试的值有较大影响。因此，此数据仅供参考。

第 5 章 接口电气特性

5.1 本章概述

- ✧ 工作存储温度
- ✧ 可靠性指标
- ✧ 电源电压
- ✧ 静电特性
- ✧ 绝对最大值

5.2 工作存储温度

表5-1 YM310 W19E模块工作存储温度

参数	最小值	最大值
正常工作温度	-30℃	75℃
极限工作温度	-40℃	85℃
存储温度	-40℃	90℃

5.3 绝对最大值

下表所示是模块数字、模拟管脚的电源供电电压电流最大耐受值如下：

表5-2 YM310 W19E模块电压电流耐受值

参数	最小	最大	单位
VBAT	-0.3	4.7	V
VBUS	-0.3	5.25	V
电源供电峰值电流	0	1.2	A
数字管脚处电压	-0.3	3.6	V
模拟管脚处电压（ADC）	-0.3	3.6	V

5.4 电源特性

YM310 W19E 模块输入供电电源要求如下：

表5-3 YM310 W19E模块工作电压

参数	最小值	典型值	最大值
----	-----	-----	-----

VBAT	3.3V	3.8V	4.3V
VBUS	3.3V	5.0V	5.25V

NOTE

✧ 模块任何接口的上电时间不得早于模块的开机时间，否则可能导致模块异常或损坏。

5.5 静电特性

YM310 W19E 模块内部设计时已经考虑并做了相应的 ESD 防护，但在模块的生产组装和实验测试中也有可能发生 ESD 问题，所以应用开发者需考虑最终产品的 ESD 防护。

客户设计时除了参考文档接口设计的推荐电路外，也需要注意以下几点：

- ✧ 防护器件 PCB 布线应尽量走“V”形线，避免走“T”形线。
- ✧ 模块周边地平面保证完整性，不要进行分割。
- ✧ 在模块的生产、组装和实验室测试过程中需要关注周边环境和操作人员的 ESD 管控。

表5-4 YM310 W19E ESD特性

测试端口	接触放电	空气放电	单位
VBAT 电源	±4	±8	KV
天线接口	±4	±8	KV
其他接口	±0.5	±1	KV

5.6 可靠性指标

表5-5 YM310 W19E可靠性测试

测试项目	测试条件	参考标准	测试结果
低温工作	温度：-40℃ 工作模式：正常工作 测试持续时间：24h	IEC60068-2-1	外观检查：正常 功能检查：正常
高温工作	温度：85℃ 工作模式：正常工作 测试持续时间：24h	JESD22-A108-C	外观检查：正常 功能检查：正常
温度循环	高温温度：85℃ 低温温度：-40℃	JESD22-A105-B	外观检查：正常 功能检查：正常

	工作模式：正常工作 测试持续时间：30cycles; 1h+1h/cycle		
交变湿热	高温温度：55℃ 低温温度：25℃ 湿度：95%±3% 工作模式：正常工作 测试持续时间：6 cycles; 12h+12h/cycle	JESD22-A101-B	外观检查：正常 功能检查：正常 射频指标检查：正常
温度冲击	高温温度：85° C 低温温度：- 40° C 温度变更时间：<30s 工作模式：无包装，无上电，不开机 测试持续时间：100 cycles; 15min+15min/cycle	JESD22-A106-B	外观检查：正常 功能检查：正常
跌落测试	高度 0.8m，6 面各一次，跌落到水平大理石平台 工作模式：无包装，无上电，不开机	IEC60068-2-32	外观检查：正常 功能检查：正常 射频指标检查：正常
低温存储	温度：- 40° C 工作模式：无包装，无上电，不开机 测试持续时间：24 h	JESD22-A119-C	外观检查：正常 功能检查：正常
高温存储	温度：85° C 工作模式：无包装，无上电，不开机 测试持续时间：24h	JESD22-A103-C	外观检查：正常 功能检查：正常

第 6 章 结构及机械特性

6.1 本章概述

- ✧ 外观
- ✧ 模块机械尺寸

6.2 外观

YM310 W19E 模块为单面布局的 PCBA，外观图如下所示：

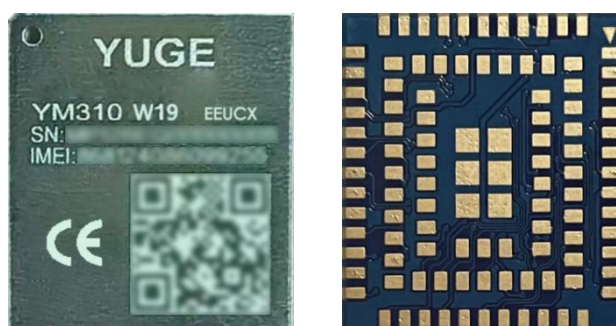


图 6-1 YM310 W19E 外观图

型号具体区别，见下表：

型号名	区别描述
YM310 W19EEUCX	主芯片移芯 EC718PM 4 MB RAM +4 MB Flash
YM310 W19ENACX	主芯片移芯 EC718PM 4 MB RAM +4 MB Flash
YM310 W19EJPCX	主芯片移芯 EC718PM 4 MB RAM +4 MB Flash
YM310 W19EEUCV	主芯片移芯 EC718PVM 4 MB RAM +4 MB Flash+VoLTE
YM310 W19ENACV	主芯片移芯 EC718PVM 4 MB RAM +4 MB Flash+VoLTE
YM310 W19EJPCV	主芯片移芯 EC718PVM 4 MB RAM +4 MB Flash+VoLTE
YM310 W19EEUSX	主芯片移芯 EC718HVM 8 MB RAM +8 MB Flash+VoLTE
YM310 W19ENASX	主芯片移芯 EC718HVM 8 MB RAM +8 MB Flash+VoLTE
YM310 W19EJPSX	主芯片移芯 EC718HVM 8 MB RAM +8 MB Flash+VoLTE

6.3 机械尺寸

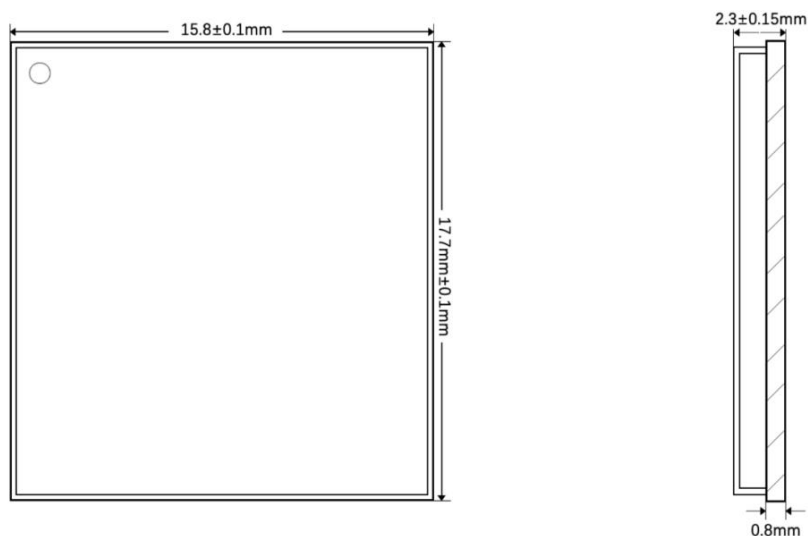


图 6-2 模块正视图与侧视图(单位: mm)

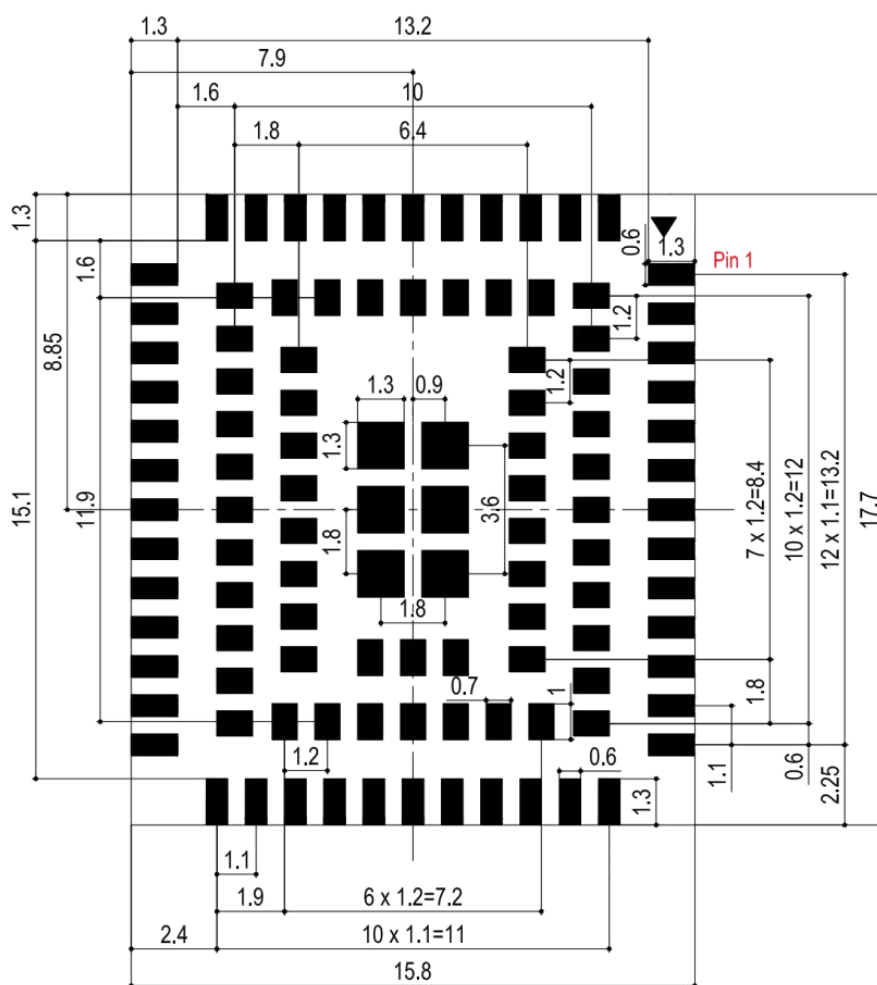


图 6-3 模块底视图 (单位: mm)

模块推荐封装:

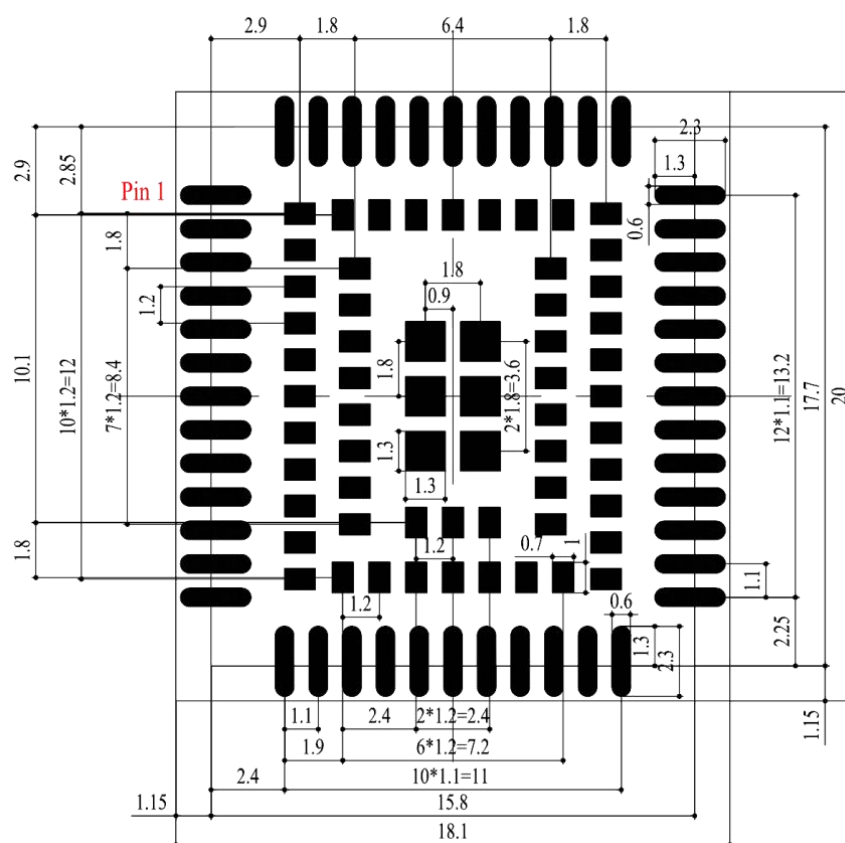


图 6-4 模块推荐封装(单位: mm)

第 7 章 包装与生产

7.1 本章概述

- ✧ 模块包装与存储
- ✧ 生产焊接

7.2 模块包装与存储

YM310 W19E 模块用编带包装，以 1000PCS 为一盘，每盘以真空密封袋的形式出货。

YM310 W19E 模块的存储需遵循如下条件：

- ✧ 模块的潮湿敏感等级为 3 级。
- ✧ 环境温度小于 40 摄氏度，空气湿度小于 90%情况下，模块可在真空密封袋中存放 12 个月。
- ✧ 当真空密封袋打开后，若满足模块环境温度低于 30 摄氏度，空气湿度小于 60%，工厂在 72 小时以内完成贴片,模块可直接进行回流焊或其它高温流程。
- ✧ 若模块处于其他条件，需要在贴片前进行烘烤。
- ✧ 如果模块需要烘烤，移除模块包装后请在 125 摄氏度下(允许上下 5 摄氏度的波动)烘烤 8 小时。

7.3 生产焊接

YM310 W19E 模块使用编带包装，SMT 线体需配置 32mm 载料器：

- ✧ 为保证模块印膏质量，YM310 W19E 模块焊盘部分对应的钢网推荐为 0.13mm~0.18mm 厚度的阶梯钢网，用户可根据实际贴片效果进行微调。
- ✧ 推荐回流焊的温度为 235~246℃，不能超过 246℃。
- ✧ 建议使用无铅工艺，模块最大回流次数为 1 次。
- ✧ PCB 双面布局时，LGA 模块布局必须在第 2 面加工。避免因模块重力导致翻转回流时造成模块掉件、焊接开焊及模块内部焊接不良等。
- ✧ 模块焊接后，使用 X-ray 和光学检验方法检验焊接质量，具体请参照《IPC-A-610H》相关标准。

推荐的炉温曲线图如下图所示：

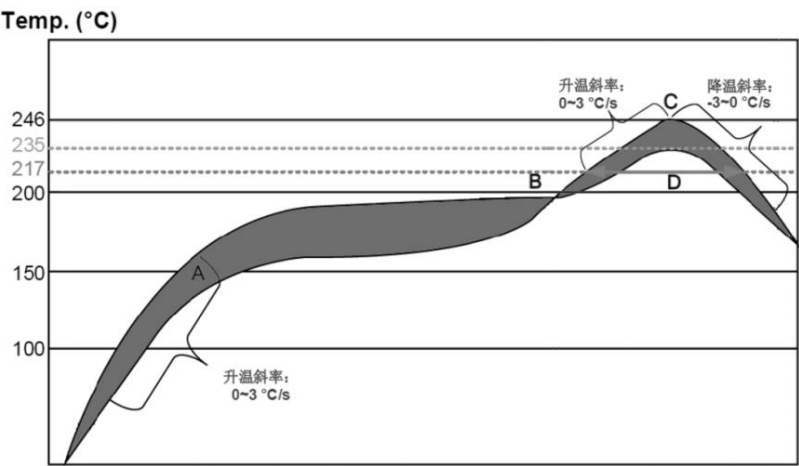


图 7-1 回流焊温度曲线图

表7-1 回流工艺参数表

温区	时间	关键参数
预热区(室温到 150℃)	NA	升温斜率：0℃/s～3℃/s
均温区(A 到 B 期间 150℃～200℃)	70s～120s	
回流区(D:>217℃ 期间)	40s～60s	峰值温度：235℃～246℃
冷却区	NA	降温斜率：-3℃/s～0℃/s

第 8 章 附录

8.1 本章概述

- ✧ 缩略语
- ✧ 编码方式
- ✧ 使用安全与注意事项

8.2 缩略语

表8-1 术语缩写

缩略语	全称
3GPP	Third Generation Partnership Project
AP	Access Point
AMR	Adaptive Multi-rate
BER	Bit Error Rate
CCC	China Compulsory Certification
CDMA	Code Division Multiple Access
CE	European Conformity
CSD	Circuit Switched Data
CTS	Clear to Send
DC	Direct Current
DTR	Data Terminal Ready
DL	Down Link
DTE	Data Terminal Equipment
EU	European Union
EMC	Electromagnetic Compatibility
ESD	Electrostatic Discharge
HSDPA	High-Speed Downlink Packet Access
HSPA	Enhanced High Speed Packet Access
HSUPA	High Speed Up-link Packet Access
IMEI	International Mobile Equipment Identity
LED	Light-Emitting Diode

LTE	Long Term Evolution
NC	Not Connected
PCB	Printed Circuit Board
PCM	Pulse Code Modulation
PDU	Protocol Data Unit
PMU	Power Management Unit
PPP	Point-to-point protocol
QPSK	Quadrature Phase Shift Keying
RF	Radio Frequency
RoHS	Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances
SMS	Short Message Service
TIS	Total Isotropic Sensitivity
TVS	Transient Voltage Suppressor
TX	Transmitting Direction
UART	Universal Asynchronous Receiver-Transmitter
UMTS	Universal Mobile Telecommunications System
USIM	Universal Subscriber Identity Module
USSD	Unstructured Supplementary Service Data
VSWR	Voltage Standing Wave Ratio
WCDMA	Wideband Code Division Multiple Access
WWAN	Wireless Wide Area Network

8.3 编码方式

表8-2 GPRS/EDGE不同等级的时隙分配表

Slot class	DL slot number	UL slot number	Active slot number
1	1	1	2
2	2	1	3
3	2	2	3
4	3	1	4
5	2	2	4
6	3	2	4

7	3	3	4
8	4	1	5
9	3	2	5
10	4	2	5
11	4	3	5
12	4	4	5

表8-3 GPRS最大速率

GPRS coding scheme	Max data rata (4 slots)	Modulation type
CS 1 = 9.05 kb/s / time slot	36.2 kb/s	GMSK
CS 2 = 13.4 kb/s / time slot	53.6 kb/s	GMSK
CS 3 = 15.6 kb/s / time slot	62.4 kb/s	GMSK
CS 4 = 21.4 kb/s / time slot	85.6 kb/s	GMSK

表8-4 EDGE最大速率

GPRS coding scheme	Max data rata (4 slots)	Modulation type
MCS 1 = 8.8 kb/s/ time slot	35.2 kb/s	GMSK
MCS 2 = 11.2 kb/s/ time slot	44.8 kb/s	GMSK
MCS 3 = 14.8 kb/s/ time slot	59.2 kb/s	GMSK
MCS 4 = 17.6 kb/s/ time slot	70.4 kb/s	GMSK
MCS 5 = 22.4 kb/s/ time slot	89.6 kb/s	8PSK
MCS 6 = 29.6 kb/s/ time slot	118.4 kb/s	8PSK
MCS 7 = 44.8 kb/s/ time slot	179.2 kb/s	8PSK
MCS 8 = 54.4 kb/s/ time slot	217.6 kb/s	8PSK
MCS 9 = 59.2 kb/s/ time slot	236.8 kb/s	8PSK

表8-5 LTE-FDD DL最大速率

LTE-FDD device category	Max data rate(peak)	Modulation type
Category 1	10Mbps	QPSK/16QAM/64QAM
Category 2	50Mbps	QPSK/16QAM/64QAM
Category 3	100Mbps	QPSK/16QAM/64QAM
Category 4	150Mbps	QPSK/16QAM/64QAM

表8-6 LTE-FDD UL最大速率

LTE-FDD device category	Max data rate(peak)	Modulation type
Category 1	5Mbps	QPSK/16QAM
Category 2	25Mbps	QPSK/16QAM
Category 3	50Mbps	QPSK/16QAM
Category 4	50Mbps	QPSK/16QAM

8.4 使用安全与注意事项

为了安全的使用无线设备，请终端设备告知用户相关安全信息：

- ✧ 干扰：当禁止使用无线设备或设备的使用会引起电子设备的干扰与安全时，请关闭无线设备。因为终端在开机的状态时会收发射频信号。当靠近电视、收音机、电脑或者其它电器设备时会对其产生干扰。
- ✧ 医疗设备：在明文规定禁止使用无线设备的医疗和保健场所，请遵循该场所的规定，并关闭本设备。某些无线设备可能会干扰医疗设备，导致医疗设备不能正常工作，或导致误差，如果发生干扰，请关闭无线设备，并咨询医生。
- ✧ 易燃易爆区域：在易燃易爆区域，请关闭您的无线设备，并遵守相关标识说明，以免引起爆炸或火灾。如：加油站、燃料区、化工制品区域以及化工运输及存储设施，有爆炸危险标志的区域，有“关掉无线电设备”标志的区域等。
- ✧ 交通安全：请遵守所在国家或地区的当地法律或法规关于在驾驶车辆时对无线设备使用的相关规定。
- ✧ 航空安全：乘坐飞机时，请遵守航空公司关于无线设备使用的相关规定和条例。在起飞前，请关闭无线设备，以免无线信号干扰飞机控制信号。
- ✧ 环境保护：请遵守有关设备包装材料、设备或其配件处理的本地法令，并支持回收行动。
- ✧ 紧急呼叫：本设备使用无线信号进行传播。因此不能保证所有情况下网络都能连接，故在紧急情况下，不能将本无线设备作为唯一的联系方式。